

Lenovo

ThinkSystem SR645 V3 시스템 구성 설명서



시스템 유형: 7D9C, 7D9D

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해서도 숙지해야 합니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

제6판 (2024년 4월)

© Copyright Lenovo 2022, 2024.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

목차	i	서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스	61
안전	iii	서버 설치 점검 목록	63
안전 점검 목록	iv	제 5 장. 시스템 구성	65
제 1 장. 소개	1	Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정	65
기능	1	Lenovo XClarity Controller 연결을 위한 앞면 USB 포트 설정	65
기술 팁	2	펌웨어 업데이트	66
보안 권고사항	2	펌웨어 구성	70
사양	3	메모리 모듈 구성	71
기술 사양	3	RAID 구성	71
기계 사양	7	운영 체제 배포	72
환경 사양	7	서버 구성 백업	73
관리 옵션	12	부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기	75
제 2 장. 서버 구성 요소	15	문의하기 전에	75
평면도	15	서비스 데이터 수집	76
앞면 보기	17	지원팀에 문의	77
뒷면 보기	25	부록 B. 문서 및 지원	79
앞면 I/O 모듈	30	문서 다운로드	79
시스템 보드 어셈블리 레이아웃	32	지원 웹 사이트	79
시스템 보드 어셈블리 커넥터	33	부록 C. 주의사항	81
시스템 보드 어셈블리 스위치	35	상표	81
시스템 LED 및 진단 디스플레이	36	중요 참고사항	82
시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결	36	전자 방출 주의사항	82
제 3 장. 부품 목록	57	대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언	83
전원 코드	60	대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보	83
제 4 장. 포장 개봉 및 설정	61		
서버 패키지 내용	61		

안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྐྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주요 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

참고: 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 작업 조건에 따라 서버의 전원을 꺼야 하는 경우 또는 전원을 끄려는 경우에는 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

참고: 특정 상황에서는 서버 전원을 반드시 끄지 않아도 됩니다. 작업을 수행하기 전에 주의사항을 참조하십시오.

2. 전원 코드를 확인하십시오.

- 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
- 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

a. 다음으로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.

d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.

- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.

3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.

4. 쇳가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.

5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.

6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

제 1 장 소개

ThinkSystem SR645 V3 서버(7D9C, 7D9D)는 여러 종류의 정보 기술(IT) 워크로드를 지원하기 위해 매우 유연하게 설계된 1U 랙 서버입니다. 고성능 멀티코어 서버는 우수한 프로세서 성능, 입/출력(I/O) 유연성 및 유연한 관리 효율성이 요구되는 IT 환경에 적합합니다.

그림 1. ThinkSystem SR645 V3



기능

서버 설계 시 서버의 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장 기능은 핵심 고려사항입니다. 이 디자인 특징은 미래에 유연한 확장 생산 능력을 제공하고 오늘 귀하의 니즈를 충족시키기 위해 시스템 하드웨어를 사용자 지정을 하게 합니다.

서버는 다음 기능 및 기술을 구현합니다.

- 주문형 기능

Features on Demand 기능이 서버 또는 서버에 설치된 옵션 장치에 통합되어 있을 경우 정품 인증 키를 구매하여 기능을 활성화할 수 있습니다. Features on Demand에 대한 정보는 다음 내용을 참조하십시오.

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- Lenovo XClarity Controller(XCC)

Lenovo XClarity Controller는 Lenovo ThinkSystem 서버 하드웨어의 일반적인 관리 컨트롤러입니다. Lenovo XClarity Controller은(는) 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 단일 칩에 여러 관리 기능을 통합합니다. Lenovo XClarity Controller에 고유한 일부 기능은 향상된 성능, 고해상도 원격 비디오 및 확장된 보안 옵션입니다.

본 서버는 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)를 지원합니다. Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)에 대한 추가 정보에 대해서는 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html의 내용을 참조하십시오.

- UEFI 준수 서버 펌웨어

Lenovo ThinkSystem 펌웨어는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)와 호환됩니다. UEFI는 BIOS를 대체하며 운영 체제, 플랫폼 펌웨어 및 외부 장치 사이의 표준 인터페이스를 정의합니다.

Lenovo ThinkSystem 서버는 UEFI 준수 운영 체제, BIOS 기반 운영 체제, BIOS 기반 어댑터 및 UEFI 준수 어댑터를 부팅할 수 있습니다.

참고: 본 서버는 DOS(Disk Operating System)를 지원되지 않습니다.

- 대형 시스템 메모리 용량

본 서버는 최대 4800MHz에서 작동하는 최대 24개의 TruDDR5 메모리 DIMM을 지원합니다. 메모리의 특정 유형 및 최대 크기에 대한 자세한 내용은 "기술 사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

- 통합 네트워크 지원

이 서버에는 10Mbps/100Mbps/1,000Mbps 네트워크 연결을 지원하는 통합 1포트 기가비트 이더넷 컨트롤러와 RJ-45 커넥터가 함께 제공됩니다.

- 대규모 데이터 스토리지 용량 및 핫스왑 기능

핫 스왑 기능을 사용하여 서버를 끄지 않고 하드 디스크 드라이브를 추가, 제거 또는 교체할 수 있습니다. 스토리지 용량은 서버 모델에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 "[기술 사양](#)" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

- **Lightpath 진단**

Lightpath 진단은 문제 진단을 돕기 위한 LED를 제공합니다. Lightpath 진단에 대한 자세한 정보는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 36페이지의 내용을 참조하십시오.

- **Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 대한 모바일 액세스**

서버는 서버 덮개에 있는 시스템 서비스 레이블에 QR 코드를 제공하므로 모바일 장치로 QR 코드 판독기와 스캐너를 사용하여 스캔하면 Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 정보 웹 사이트는 부품 설치, 교체 비디오 및 서버 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager는 데이터 센터의 전원 및 온도 관리 솔루션입니다. Converged, NeXtScale, System x 및 ThinkServer 서버의 소비 전력과 온도를 모니터링 및 관리하고, Lenovo XClarity Energy Manager를 사용하여 에너지 효율을 개선할 수 있습니다.

- **중복 네트워킹 연결**

Lenovo XClarity Controller는 설치된 적용 가능한 응용프로그램을 사용하여 보조 이더넷 연결에 대한 오류 복구 기능을 제공합니다. 기본 이더넷 연결에 문제가 발생하면 기본 연결과 관련된 모든 이더넷 트래픽이 자동으로 옵션 보조 이더넷 연결로 전환됩니다. 적용 가능한 장치 드라이버가 설치된 경우, 이 전환은 데이터 손실 및 사용자 개입 없이 발생합니다.

- **보조 냉각**

팬에 있는 로터 하나에 장애가 발생하는 경우, 서버에 있는 보조 팬이 작동하여 시스템의 과열을 방지할 수 있습니다.

- **ThinkSystem RAID 지원**

ThinkSystem RAID 어댑터는 구성을 작성하기 위해 하드웨어 RAID(Redundant Array of Independent Disks) 지원을 제공합니다. 표준 RAID 어댑터는 RAID 수준 0 및 1을 제공합니다. RAID 5, 6, 10, 50, 60이 지원되는 옵션 RAID 어댑터를 구매할 수 있습니다.

기술 팁

Lenovo는 지원 웹사이트를 계속해서 업데이트하여, 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이러한 기술 팁(유지 팁 또는 서비스 게시판이라고도 함)은 서버 작동과 관련된 문제를 해결하거나 임시로 해결할 수 있는 절차를 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>에서 검색창에 서버의 모델명 또는 시스템 유형을 입력하여 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오. 화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

보안 권고사항

Lenovo는 고객과 고객의 데이터를 보호하기 위해 최고 수준의 보안 표준을 준수하는 제품과 서비스를 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 잠재적인 취약점이 보고되면 솔루션 제공을 위해 본사가 노력할 때 고객이 경감 계획을 수립할 수 있도록 Lenovo PSIRT(제품 보안 사고 대응팀)는 이를 조사하고 고객에게 정보를 제공할 책임이 있습니다.

현재 권고사항 목록은 다음 사이트에서 제공됩니다.

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

사양

다음은 서버의 기능 및 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

사양 범주 및 각 범주의 내용에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

사양 범주	기술 사양	기계 사양	환경 사양
내용	<ul style="list-style-type: none"> • 프로세서 • 메모리 • 내장 드라이브 • 확장 슬롯 • 그래픽 처리 장치(GPU) • 통합 기능 및 I/O 커넥터 • 네트워크 • 뒷면 버튼 • RAID 어댑터 • 호스트 버스 어댑터 • 시스템 팬 • 전기 입력 • 디버깅을 위한 최소 구성 • 운영 체제 	<ul style="list-style-type: none"> • 크기 • 무게 	<ul style="list-style-type: none"> • 음향 잡음 방출 • 주변 온도 관리 • 환경

기술 사양

서버의 기술 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

프로세서
<p>4세대 AMD® EPYC™ 프로세서 및 5nm 프로세스 기술.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 새로운 LGA 6096(SP5) 소켓을 지원하는 최대 2개의 프로세서 • 소켓당 최대 96개의 Zen4 코어(192개 스레드) • 최대 32GT/s에서 최대 4개의 xGMI3 링크 • TDP(열 설계 전력): 최대 360W • cTDP(최대 CPU 열 설계 전력): 최대 400W <p>지원되는 프로세서 목록은 https://serverproven.lenovo.com/의 내용을 참조하십시오.</p>

메모리
<p>메모리 구성 및 설정에 관한 자세한 정보는 <i>사용 설명서</i>의 "메모리 모듈 설치 규칙 및 순서"를 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 슬롯: 최대 24개까지 지원하는 DIMM(Dual Inline Memory Module) 커넥터: <ul style="list-style-type: none"> - RDIMM 24개 - 3DS RDIMM 24개 • 메모리 모듈 유형: <ul style="list-style-type: none"> - TruDDR5 RDIMM: 16GB(1Rx8), 32GB(2Rx8) - TruDDR5 10x4 RDIMM: 32GB(1Rx4), 64GB(2Rx4), 96GB(2Rx4) - TruDDR5 9x4 RDIMM: 32GB(1Rx4), 64GB(2Rx4) - TruDDR5 3DS RDIMM: 128GB(4Rx4), 256GB(8Rx4) • 속도: 작동 속도는 프로세서 모델 및 UEFI 설정에 따라 다릅니다. <ul style="list-style-type: none"> - 최고 속도: 4800MT/s • 최소 메모리: 16GB • 최대 메모리: <ul style="list-style-type: none"> - RDIMM: 2.25TB: 24 x 96GB RDIMM - 3DS RDIMM: 6TB: 24 x 256GB 3DS RDIMM <p>지원되는 메모리 옵션 목록은 https://serverproven.lenovo.com/의 내용을 참조하십시오.</p>

내장 드라이브
<p>앞면:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최대 2개의 3.5" 핫 스왑 SATA 및 2개의 3.5" 핫 스왑 NVMe/SATA 드라이브 • 최대 4개의 3.5" 핫 스왑 SATA 드라이브 • 최대 4개의 3.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브 • 최대 4개의 3.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • U.3 구성을 위한 최대 4개의 3.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • 최대 4개의 2.5" 핫 스왑 SATA 드라이브 • 최대 4개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브 • 최대 4개의 2.5" 핫 스왑 NVMe 드라이브 • 최대 4개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • 최대 8개의 2.5" 핫 스왑 SATA 드라이브 • 최대 8개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브 • U.3 구성을 위한 최대 8개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • 최대 6개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA, 2개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 및 2개의 2.5" 핫 스왑 NVMe 드라이브 • 최대 6개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 및 4개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • 최대 10개의 2.5" 핫 스왑 SATA 드라이브 • 최대 10개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브 • 최대 10개의 2.5" 핫 스왑 NVMe 드라이브 • 최대 10개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • U.3 구성을 위한 최대 10개의 2.5" 핫 스왑 AnyBay(SAS/SATA/NVMe) 드라이브 • 최대 16개의 핫 스왑 EDSFF 드라이브 <p>내부:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최대 2개 내부 SATA 또는 NVMe M.2 드라이브 <p>뒷면:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최대 2개의 2.5" 핫 스왑 SAS/SATA 드라이브 • 최대 2개의 2.5" 핫 스왑 NVMe 드라이브 • 최대 2개의 7mm 핫 스왑 SATA 또는 RAID NVMe 드라이브

확장 슬롯		
<p>서버 모델에 따라서 서버가 뒷면에서 최대 3개의 PCIe 슬롯을 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16/x8, 로우 프로파일 • PCIe x16/x8, 전체 높이 <p>참고: 앞면에 있는 PCIe 슬롯 2개는 4 x 2.5" 새시를 사용하는 경우에만 지원됩니다. 10 x 2.5" 새시의 경우 지원되지 않습니다.</p>		
<p>최대 5개의 외부 슬롯이 지원됩니다.</p>		
라이저	슬롯	확장 슬롯
라이저 1	슬롯 1	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16, 로우 프로파일, Gen 4 • PCIe x16, 로우 프로파일, Gen 5
	슬롯 2	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16, 로우 프로파일, Gen 4 • PCIe x16, 전체 높이, Gen 4
라이저 2	슬롯 3	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16, 로우 프로파일, Gen 4 • PCIe x16, 전체 높이, Gen 4 • PCIe x16, 로우 프로파일, Gen 5
라이저 3	슬롯 4	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x8, 로우 프로파일, Gen 4
라이저 4	슬롯 5	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16/x8, 전체 높이, Gen 4

그래픽 처리 장치(GPU)

서버는 다음 GPU를 지원합니다.

- 절반 길이, 싱글 와이드:
 - NVIDIA® A2
 - NVIDIA® L4

통합 기능 및 I/O 커넥터

- Lenovo XClarity Controller(XCC), 서비스 프로세서 제어 및 모니터링 기능, 비디오 컨트롤러 및 원격 키보드, 비디오, 마우스 및 원격 하드 디스크 드라이브 기능을 제공합니다.
 - 본 서버는 Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)를 지원합니다. Lenovo XClarity Controller 2(XCC2)에 대한 추가 정보에 대해서는 https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html의 내용을 참조하십시오.
- 시스템 관리 네트워크에 연결할 수 있도록 뒷면에 1개의 XCC 시스템 관리 포트가 있습니다. 이 RJ-45 커넥터는 Lenovo XClarity Controller 기능 전용이며 1GB 속도로 실행됩니다.
- OCP 3.0 모듈의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개 그룹
- 최대 4개의 USB 3.2 Gen1(5Gbps) 포트:
 - 서버 뒷면에 3개
 - (옵션) 서버 앞면에 1개¹.
- 내부 USB 3.2 Gen1(5 Gbps) 포트 1개
- (옵션) 서버 앞면에 USB 2.0 포트 1개¹.
- (옵션) 서버 앞면의 외부 LCD 진단 핸드셋 커넥터¹
- 최대 2개의 VGA 커넥터
 - 서버 뒷면에 1개
 - (옵션) 서버 앞면에 1개¹.
- (옵션) 서버 뒷면에 직렬 포트 커넥터 1개².

참고:

1. 앞면 I/O 모듈이 서버에 설치된 경우 사용할 수 있습니다.
2. 직렬 포트 케이블이 서버에 설치된 경우 사용할 수 있습니다.

네트워크

OCP 모듈

참고: 서버에 ThinkSystem V3 관리 NIC 어댑터 키트가 설치되어 있는 경우 XCC, LXPM 등과 같은 시스템 관리 소프트웨어의 PCIe 카드 목록에 표시되지 않습니다.

뒷면 버튼

서버 뒷면의 NMI 버튼

RAID 어댑터

하드웨어 RAID 0, 1, 10:

- ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb 어댑터
- ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 어댑터

하드웨어 RAID 0, 1, 5, 10:

- ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 어댑터

하드웨어 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb 내부 어댑터
- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb 어댑터
- ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 플래시 PCIe 12Gb 내부 어댑터
- ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb 어댑터
- ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb 어댑터
- ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 플래시 PCIe Gen4 12Gb 어댑터
- ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 플래시 PCIe Gen4 12Gb 내부 어댑터
- ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb 어댑터

RAID 어댑터
<p>RAID 수준이 없는 기타 RAID 어댑터:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 내부 HBA • ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

호스트 버스 어댑터
<p>다음 HBA를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA <small>참고</small> • ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA • ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 내부 HBA • ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC 싱글 포트 HBA • ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC 듀얼 포트 HBA • ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC 싱글 포트 HBA • ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC 듀얼 포트 HBA <p>참고: ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12GB HBA와 ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2포트 PCIe 이더넷 어댑터는 함께 사용할 수 없습니다.</p>

시스템 팬
<p>지원되는 팬 유형:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표준 팬 4056(듀얼 로터, 21000RPM) • 성능 팬 4056(듀얼 로터, 28000RPM) <p>팬 중복성: N+1 중복, 중복 팬 로터 1개</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1개의 프로세서: 6개의 듀얼 로터 시스템 팬 (1개의 중복 팬 로터 포함) • 2개의 프로세서: 8개의 듀얼 로터 듀얼 로터 시스템 (1개의 중복 팬 로터 포함) <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 팬에 있는 로터 하나에 장애가 발생하는 경우, 서버에 있는 보조 팬이 작동하여 시스템의 과열을 방지할 수 있습니다. • 시스템 전원을 끄더라도 AC 전원에 연결되어 있으면, 팬 1및 2가 느린 속도로 계속 돌아갈 수 있습니다. 이는 적절한 냉각을 위한 시스템 설계입니다.

전기 입력				
중복 지원을 위한 핫 스왑 전원 공급 장치 1개 또는 2개:				
전원 공급 장치	100-127V ac	200-240V ac	240V DC	-48V DC
750W 80 PLUS Platinum		√	√	
750W 80 PLUS Titanium		√	√	
1,100W 80 PLUS Platinum	√	√	√	
1,100W 80 PLUS Titanium		√	√	
1100W -48V DC				√

전기 입력				
1,800W 80 PLUS Platinum		√	√	
1800W 80 PLUS Titanium		√	√	
경고: <ul style="list-style-type: none"> • 240V DC 입력은 중국 본토에서만 지원됩니다. • 240V DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치는 핫 플러그 전원 코드 기능을 지원하지 않습니다. DC 입력을 사용하는 전원 공급 장치를 제거하기 전에 차단기를 사용하거나 전원을 끄는 방법을 통해 서버를 끄거나 DC 전원을 분리하십시오. 그런 다음 전원 코드를 제거하십시오. 				

디버깅을 위한 최소 구성
<ul style="list-style-type: none"> • 프로세서 소켓 1의 프로세서 1개 • 슬롯 7의 메모리 모듈 1개 • 전원 공급 장치 1개 • HDD/SSD 드라이브 1개 또는 M.2 드라이브 1개 또는 7mm 드라이브 1개(디버깅을 위해 OS가 필요한 경우) • 시스템 팬 6개(프로세서 1개)

운영 체제
지원 및 인증된 운영 체제: <ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu • Microsoft Windows • Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi 참조: <ul style="list-style-type: none"> • 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: https://lenovopress.com/osig. • OS 배포 지침에 대해서는 "운영 체제 배포" 72페이지를 참조하십시오.

기계 사양

서버의 기계 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

크기
1U 서버 <ul style="list-style-type: none"> • 높이: 43mm(1.69") • 너비(EIA 플랜지 포함): 481.7mm(18.96") • 깊이: 827.3mm(32.57")

무게
<ul style="list-style-type: none"> • 최대 26.3kg(57.98lb)

환경 사양

서버의 환경 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

음향 잡음 방출				
서버에는 다음과 같은 음향 잡음 방출 선언이 있습니다.				
구성	최소	일반	풍부한 스토리지	풍부한 GPU
음력 수준 (L _{WAd})	• 대기: 5.6Bel • 작동: 7.6Bel	• 대기: 6.7Bel • 작동: 8.7Bel	• 대기: 7.5Bel • 작동: 7.7Bel	• 대기: 6.7Bel • 작동: 8.3Bel
음압 수준 (L _{pAm})	• 대기: 41.3dBA • 작동: 61.5dBA	• 대기: 52.5dBA • 작동: 72.5dBA	• 대기: 60.1dBA • 작동: 62.8dBA	• 대기: 52.5dBA • 작동: 67.8dBA
선언된 사운드 수준은 다음 구성을 기반으로 하며 구성 또는 조건에 따라 달라질 수 있습니다.				
구성 요소	최소 구성	일반 구성	스토리지 풍부한 구성	GPU가 풍부한 구성
팬	표준 팬 8개	성능 팬 8개	성능 팬 8개	성능 팬 8개
프로세서	240W 프로세서 2개	300W 프로세서 2개	240W 프로세서 2개	300W 프로세서 2개
방열판	1U 성능 방열판 2개	1U 성능 방열판 2개	1U 성능 방열판 2개	1U 성능 방열판 2개
메모리	64GB RDIMM 24개	64GB RDIMM 24개	64GB RDIMM 12개	64GB RDIMM 24개
드라이브	SAS 하드 디스크 드라이브 8개	SAS 하드 디스크 드라이브 10개	SAS 하드 디스크 드라이브 12개	SAS 하드 디스크 드라이브 10개
RAID 어댑터	440-16i CFF RAID 어댑터 1개	940-16i SFF RAID 어댑터 1개	940-16i SFF RAID 어댑터 1개	940-16i SFF RAID 어댑터 1개
OCP 어댑터	Broadcom 5719 1GbE RJ45 4포트 OCP 이더넷 어댑터 1개	Broadcom 5719 1GbE RJ45 4포트 OCP 이더넷 어댑터 1개	Broadcom 5719 1GbE RJ45 4포트 OCP 이더넷 어댑터 1개	Broadcom 5719 1GbE RJ45 4포트 OCP 이더넷 어댑터 1개
전원 공급 장치	1,100W 전원 공급 장치 2개	1,100W 전원 공급 장치 2개	750W 전원 공급 장치 2개	1,100W 전원 공급 장치 2개
GPU 어댑터	없음	없음	없음	NVIDIA® A2 GPU 1개
참고: <ul style="list-style-type: none"> 이 음력 수준은 ISO 7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되며 ISO 9296에 따라 보고됩니다. 선언된 사운드 레벨은 구성/조건(예를 들어 고전력 NIC, 고전력 프로세서 및 GPU - ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1포트/2포트 PCIe 어댑터, ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4포트 OCP 모듈)에 따라 변경될 수 있습니다. OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙 수, 크기, 재료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에 서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다. 				

주변 온도 관리
<p>다음 환경에서 서버가 지원됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 공기 온도: <ul style="list-style-type: none"> 작동: <ul style="list-style-type: none"> ASHRAE 등급 H1: 5~25°C(41~77°F). 고도가 900m(2,953ft)를 초과하면 고도가 500m(984ft) 증가할 때마다 최대 주변 온도 값이 1°C(1.8°F) 감소합니다. ASHRAE 등급 A2: 10~35°C(50~95°F). 고도가 900m(2,953ft)를 초과하면 고도가 300m(984ft) 증가할 때마다 최대 주변 온도 값이 1°C(1.8°F) 감소합니다. ASHRAE 등급 A3: 5~40°C(41~104°F). 고도가 900m(2,953ft)를 초과하면 고도가 175m(574ft) 증가할 때마다 최대 주변 온도 값이 1°C(1.8°F) 감소합니다. ASHRAE 등급 A4: 5~45°C(41~113°F). 고도가 900m(2,953ft)를 초과하면 고도가 125m(410ft) 증가할 때마다 최대 주변 온도 값이 1°C(1.8°F) 감소합니다.

주변 온도 관리

- 서버 꺼짐: 5~45°C(41~113°F)
- 운송 또는 보관: -40~60°C(-40~140°F)
- 최대 고도: 3,050m(10,000ft)
- 상대 습도(비응축):
 - 작동:
 - ASHRAE 등급 H1: 8%~80%, 최대 이슬점: 17°C(62.6°F)
 - ASHRAE 등급 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F)
 - ASHRAE 등급 A3: 8%~85%, 최대 이슬점: 24°C(75°F)
 - ASHRAE 등급 A4: 8%~90%, 최대 이슬점: 24°C(75°F)
 - 운반 또는 보관: 8%~90%
- 미립자 오염

주의: 대기중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 관한 정보는 "[미립자 오염](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

환경

ThinkSystem SR645 V3은(는) ASHRAE 클래스 A2 사양을 준수합니다. 작동 온도가 ASHRAE A2 사양의 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

- 공기 온도:
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.
 - 서버 꺼짐: 5°C~45°C(41°F~113°F)
 - 운반/스토리지: -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 최대 고도: 3,050m(10,000ft)
- 상대 습도(비응축):
 - 작동
 - ASHRAE 클래스 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F)
 - 운송/보관: 8%~90%
- 미립자 오염

주의: 대기 중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 관한 정보는 "[미립자 오염](#)" 11페이지의 내용을 참조하십시오.

참고:

- 본 서버는 표준 데이터 센터 환경을 위해 설계되었으며 산업 데이터 센터에 배치하는 것이 좋습니다.
- 주변 온도가 지원되는 최고 온도보다 높으면(ASHRAE A4 45°C) 서버의 전원이 꺼집니다. 주변 온도가 지원되는 온도 범위 내로 떨어질 때까지 서버 전원이 다시 켜지지 않습니다.

서버는 표준 데이터 센터 환경을 위해 설계되었으며 산업 데이터 센터에 배치하는 것이 좋습니다. 하드웨어 구성에 따라 서버는 특정 열 제한 사항을 통해 ASHRAE 등급 A2, A3 또는 A4 사양을 준수합니다. 작동 온도가 허용된 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.

L2A(liquid-to-air) 요구 사항

ASHRAE 지원에 대한 제한 사항은 다음과 같습니다(L2AM(Liquid to Air Module) 방식 냉각).

- 서버가 다음 요구 사항을 충족하는 경우 주변 온도가 30°C를 넘지 않아야 합니다.
 - 프로세서가 2개 설치됨.
 - 슬롯 1의 AOC <100GB

직접 수랭 모듈 요구 사항

ASHRAE 지원에 대한 제한 사항은 다음과 같습니다(직접 수랭 모듈(DWCM)에 의한 냉각):

- 서버에 GPU가 설치된 경우 *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz(4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 및 *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz(8Rx4) 3DS RDIMM-A v1*은 지원되지 않습니다.
- 서버가 다음 요구 사항을 충족하는 경우 주변 온도가 30°C를 넘지 않아야 합니다.
 - 프로세서가 2개 설치됨.
 - 표준 팬이 설치되어 있습니다.
 - AOC ≥ 100GB
 - 다음 백플레인의 경우 표준 팬을 *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz(4Rx4) 3DS RDIMM-A v1*에 설치해야 합니다.

참고: 앞면 2.5" 핫스왑 드라이브의 수량은 8개 이하여야 합니다.

- 4 x 3.5" 백플레인
- 4 x 2.5" NVMe 백플레인
- 4 x 2.5" AnyBay 백플레인
- 4 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
- 8 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
- 6 x 2.5" SAS/SATA + 2 x 2.5" AnyBay + 2 x 2.5" NVMe 백플레인
- 6 x 2.5" SAS/SATA + 4 x 2.5" AnyBay 백플레인
- 10 x 2.5" AnyBay 백플레인(Gen 5)
- 10 x 2.5" NVMe 백플레인(Gen 4)
- 10 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
- 16-EDSFF 드라이브 백플레인
- 다음 백플레인의 경우 성능 팬을 *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz(8Rx4) 3DS RDIMM-A v1*에 설치해야 합니다.
 - 4 x 3.5" 백플레인
 - 8 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
 - 6 x 2.5" SAS/SATA + 2 x 2.5" AnyBay + 2 x 2.5" NVMe 백플레인
 - 6 x 2.5" SAS/SATA + 4 x 2.5" AnyBay 백플레인
 - 10 x 2.5" AnyBay 백플레인(Gen 5)
 - 10 x 2.5" NVMe 백플레인(Gen 4)
 - 10 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
 - 16-EDSFF 드라이브 백플레인
- 서버가 다음 요구 사항을 충족하는 경우 주변 온도가 35°C를 넘지 않아야 합니다.
 - 프로세서가 2개 설치됨.
 - GPU ≤ 75W
 - AOC ≥ 100GB
 - 앞면 2.5" 핫스왑 드라이브의 수량 ≤ 8
 - 다음 백플레인의 경우 성능 팬을 *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz(4Rx4) 3DS RDIMM-A v1*에 설치해야 합니다.
 - 4 x 3.5" 백플레인
 - 8 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
 - 6 x 2.5" SAS/SATA + 2 x 2.5" AnyBay + 2 x 2.5" NVMe 백플레인
 - 6 x 2.5" SAS/SATA + 4 x 2.5" AnyBay 백플레인
 - 10 x 2.5" AnyBay 백플레인(Gen 5)
 - 10 x 2.5" NVMe 백플레인(Gen 4)
 - 10 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
 - 16-EDSFF 드라이브 백플레인
 - 다음 백플레인의 경우 성능 팬을 *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz(8Rx4) 3DS RDIMM-A v1*에 설치해야 합니다.

참고: 앞면 2.5" 핫스왑 드라이브의 수량은 8개 이하여야 합니다.

- 4 x 3.5" 백플레인
- 8 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
- 6 x 2.5" SAS/SATA + 2 x 2.5" AnyBay + 2 x 2.5" NVMe 백플레인
- 6 x 2.5" SAS/SATA + 4 x 2.5" AnyBay 백플레인
- 10 x 2.5" AnyBay 백플레인(Gen 5)
- 10 x 2.5" NVMe 백플레인(Gen 4)
- 10 x 2.5" SAS/SATA 백플레인
- 16-EDSFF 드라이브 백플레인

물 요구 사항	
다음 환경에서 ThinkSystem SR645 V3가 지원됩니다.	
<ul style="list-style-type: none"> 최고 압력: 3bar 물 흡입구 온도 및 유수율: 	
물 흡입구 온도	유수율
50°C(122°F)	서버당 1.5리터/분(lpm)
45°C(113°F)	서버당 1리터/분(lpm)
40°C(104°F) 이하	서버당 0.5리터/분(lpm)
참고: 시스템 측 냉각 루프를 처음으로 채우는 데는 탈염수, 역삼투수, 탈이온수 또는 증류수와 같이 매우 깨끗하고 박테리아가 없는 물(<100CFU/ml)이 필요합니다. 물은 인라인 50미크론 필터(약 288메쉬)로 여과해야 합니다. 물에는 항균 및 부식 방지 처리가 되어야 합니다.	

미립자 오염

주의: 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 1. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> 구리 반응성 수준은 200Å/월 미만이어야 함을 나타냅니다(약 0.0035 μg/cm² 중량 증가).² 은 반응성 수준은 월 200Å 미만이어야 함을 나타냅니다(Å/월, 약 0.0035 μg/cm² 중량 증가).³ 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH를 초과해야 합니다.⁴ 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu₂S와 Cu₂O는 같은 비율로 증가합니다.</p>	

표 1. 미립자 및 가스의 제한 (계속)

오염물질	제한
	<p>³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag₂S만 부식 제품입니다.</p> <p>⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.</p> <p>⁵ 표면 파편은 금속 스텝에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.</p>

관리 옵션

이 섹션에 설명된 XClarity 포트폴리오 및 기타 시스템 관리 옵션을 사용하여 서버를 보다 편리하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

개요

옵션	설명
Lenovo XClarity Controller	<p>베이스보드 관리 컨트롤러(BMC).</p> <p>서버 시스템 보드 어셈블리의 단일 칩에 서비스 프로세서 기능, 슈퍼 입출력(I/O), 비디오 컨트롤러 및 원격 관리 기능을 통합합니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 응용 프로그램 • 웹 GUI 인터페이스 • 모바일 응용 프로그램 • REST API <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html</p>
Lenovo XClarity Essentials 도구	<p>서버 구성, 데이터 수집 및 펌웨어 업데이트가 가능한 가벼운 휴대용 도구 세트입니다. 단일 서버 또는 다중 서버 관리 환경 모두에 적합합니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: CLI 응용 프로그램 • Bootable Media Creator: CLI 응용 프로그램, GUI 응용 프로그램 • UpdateXpress: GUI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p> <p>http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>관리 작업을 단순화할 수 있는 단일 서버의 UEFI 기반 내장 GUI 도구입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • 웹 인터페이스(BMC 원격 액세스) • GUI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p>

옵션	설명
	<p>https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html</p> <p>중요: Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Provisioning Manager 및 LXPM(으)로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 LXPM 버전을 보려면 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 위치로 이동하십시오.</p>

기능

옵션	기능							
	다중 시스템 관리	OS 배포	시스템 구성	펌웨어 업데이트 ¹	이벤트/경고 모니터링	인벤토리/로그	전력 관리	전력 계획
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 도구	OneCLI	√		√	√ ²	√	√ ⁴	
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴	
	UpdateXpress			√	√ ²			
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ ³		√ ⁵		

참고:

1. Lenovo 도구를 통해 대부분의 옵션을 업데이트할 수 있습니다. 하지만 GPU 펌웨어 또는 Omni-Path 펌웨어 같은 일부 옵션은 공급자 도구를 사용해야 합니다.
2. Lenovo XClarity Essentials 또는 Lenovo XClarity Controller를 사용하여 펌웨어를 업데이트하려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
3. 펌웨어 업데이트는 Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller 및 UEFI 업데이트로만 제한됩니다. 어댑터와 같은 옵션 장치에는 펌웨어 업데이트가 지원되지 않습니다.
4. 모델 이름 및 펌웨어 수준 같은 어댑터 카드 세부 정보가 Lenovo XClarity Controller 또는 Lenovo XClarity Essentials에 표시되려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
5. 제한된 인벤토리입니다.

제 2 장 서버 구성 요소

이 섹션에는 서버와 관련된 각 구성 요소에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

평면도

이 섹션에는 서버의 평면도에 대한 정보가 있습니다.

참고: 구성에 따라 서버가 이미지와 조금 다를 수 있습니다.

다른 서버 모델에 대해서는 다음 평면도를 참조하십시오.

- "표준 방열판에 대한 평면도" 15페이지
- "L2A(liquid-to-air) 모듈이 포함된 평면도" 16페이지
- "직접 수랭 모듈이 포함된 평면도" 16페이지

표준 방열판에 대한 평면도

다음 평면도는 2.5" 드라이브 구성을 기반으로 합니다.

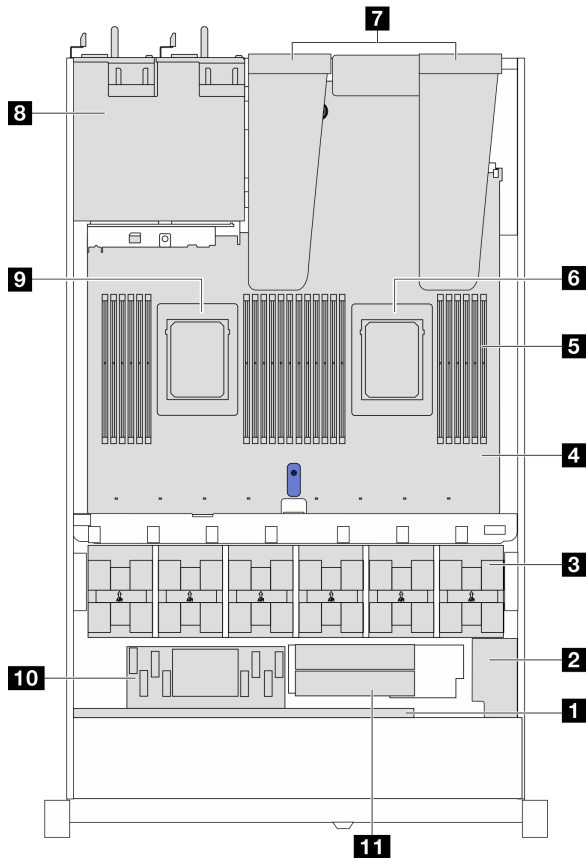


표 2. 구성 요소 식별(평면도)

1 앞면 백플레인	2 RAID 플래시 전원 모듈
3 팬 모듈	4 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)
5 메모리 모듈	6 프로세서 1

표 2. 구성 요소 식별(평면도) (계속)

7 라이저 어셈블리	8 전원 공급 장치
9 프로세서 2	10 내부 CFF HBA/RAID 모듈
11 M.2 드라이브 모듈	

L2A(liquid-to-air) 모듈이 포함된 평면도

다음 평면도는 L2AM(Liquid to Air Module)이 탑재된 서버 모델을 기반으로 합니다.

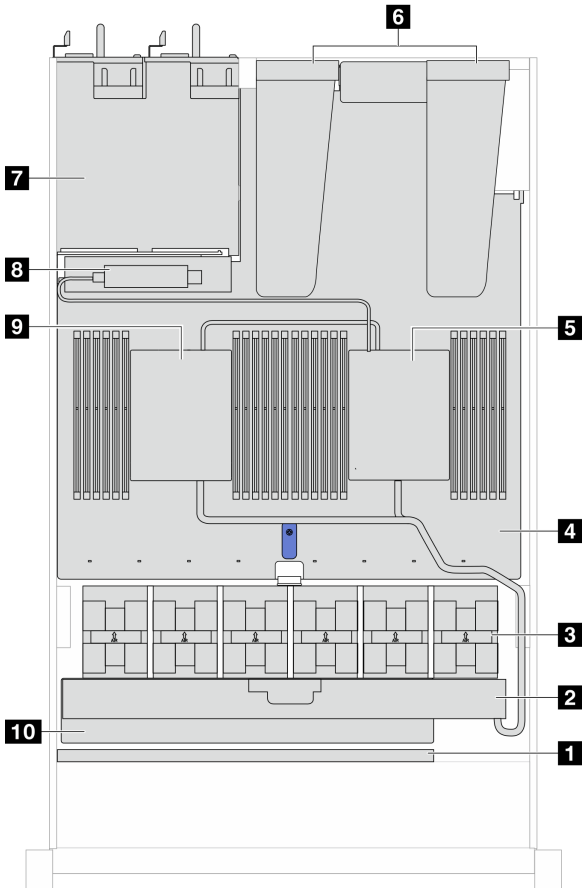


표 3. 구성 요소 식별(평면도)

1 앞면 백플레인	2 Lenovo Neptune L2A(liquid-to-air) 모듈
3 팬 모듈	4 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)
5 펌프 1	6 라이저 어셈블리
7 전원 공급 장치	8 액체 감지 센서 모듈
9 펌프 2	10 라디에이터 트레이

직접 수랭 모듈이 포함된 평면도

아래 그림에서는 새시에서 DWCM만 강조하여 표시합니다. 포함된 부품은 서버의 구성에 따라 다릅니다.

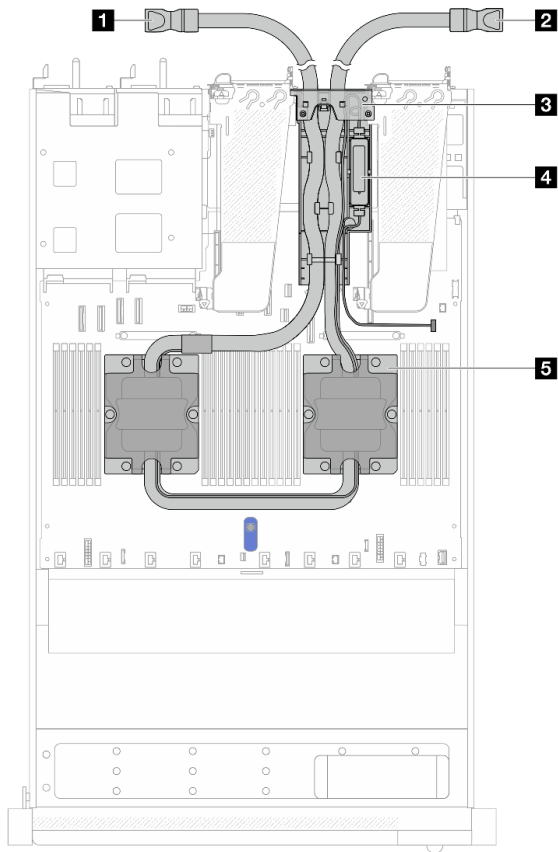


그림 2. DWCM의 평면도

표 4. DWCM의 평면도에 있는 구성 요소

1 배출 호스	2 흡입 호스
3 호스 홀더	4 누수 감지 센서 모듈
5 냉각팬 어셈블리	

앞면 보기

서버 앞면은 모델에 따라 다릅니다. 모델에 따라 일부 서버는 이 절의 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

다른 서버 모델에 대해서는 다음 앞면 보기를 참조하십시오.

- "2.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델" 18페이지
- "2.5" 앞면 드라이브 베이 4개 및 앞면 라이저 어셈블리가 지원되는 서버 모델" 18페이지
- "2.5인치 AnyBay 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델" 19페이지
- "2.5" 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델" 20페이지
- "2.5" 드라이브 베이 10개가 지원되는 서버 모델" 20페이지
- "16 EDSFF 앞면 드라이브가 지원되는 서버 모델" 21페이지
- "3.5인치 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델" 22페이지
- "2.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델(백플레인 없음)" 22페이지
- "3.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델(백플레인 없음)" 23페이지
- "2.5" 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델(LCD 진단 패널 어셈블리 포함)" 23페이지
- "16 EDSFF 앞면 드라이브(LCD 진단 패널 포함)가 지원되는 서버 모델" 24페이지

2.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델

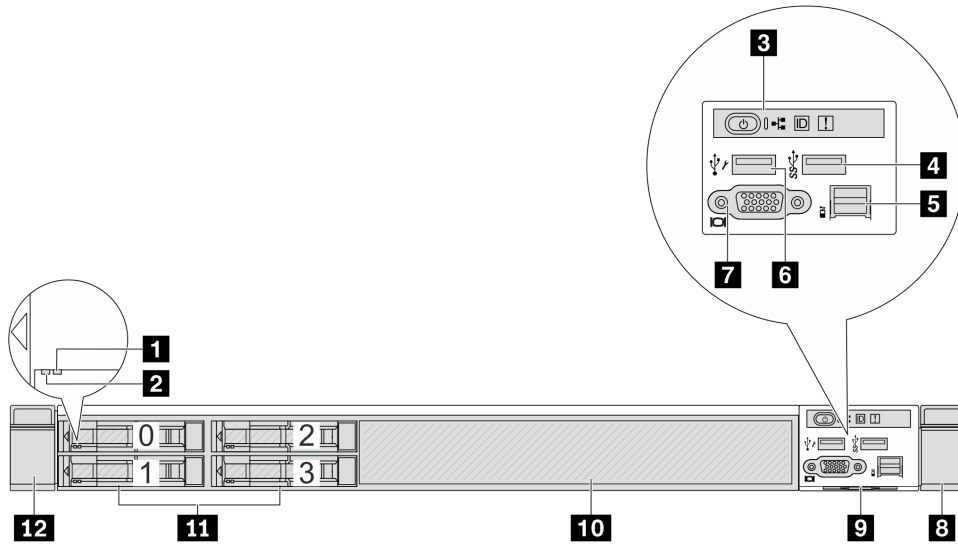


표 5. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 진단 패널	4 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
5 외부 LCD 커넥터	6 XClarity Controller USB 커넥터
7 VGA 커넥터(옵션)	8 랙 래치(오른쪽)
9 탈착식 정보 탭	10 드라이브 필터(1)
11 드라이브 베이(4)	12 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 드라이브 베이 4개 및 앞면 라이저 어셈블리가 지원되는 서버 모델

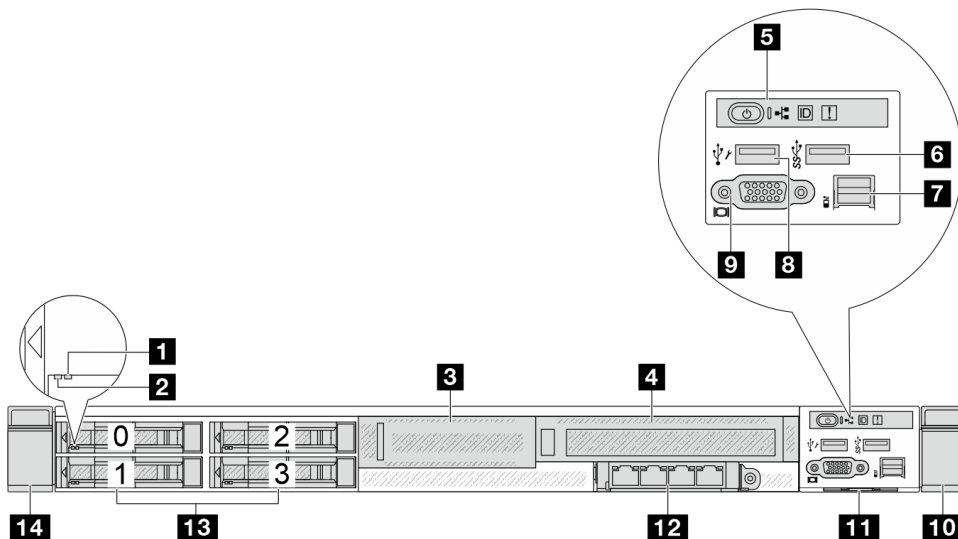


표 6. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 앞면 로우 프로파일 PCIe(라이저 3, 슬롯 4)	4 앞면 전체 높이 PCIe(라이저 4, 슬롯 5)
5 진단 패널	6 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
7 외부 LCD 커넥터	8 XClarity Controller USB 커넥터
9 VGA 커넥터(옵션)	10 랙 래치(오른쪽)
11 탈착식 정보 탭	12 앞면 OCP 모듈
13 드라이브 베이(4)	14 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" AnyBay 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델

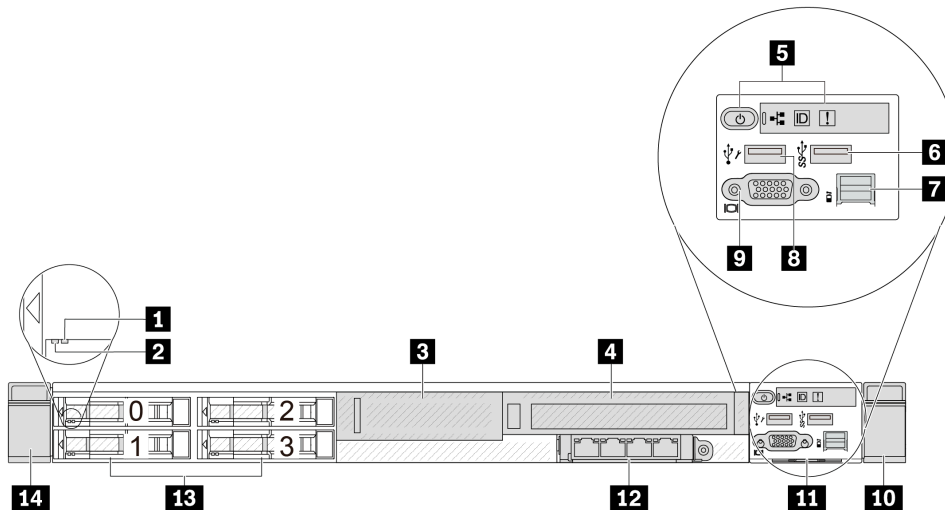


표 7. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 로우 프로파일 라이저 브래킷	4 전체 높이 라이저 브래킷
5 진단 패널	6 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
7 외부 진단 커넥터	8 XClarity Controller USB 커넥터
9 VGA 커넥터(옵션)	10 랙 래치(오른쪽)
11 탈착식 정보 탭	12 OCP 3.0 커넥터
13 드라이브 베이(4)	14 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델

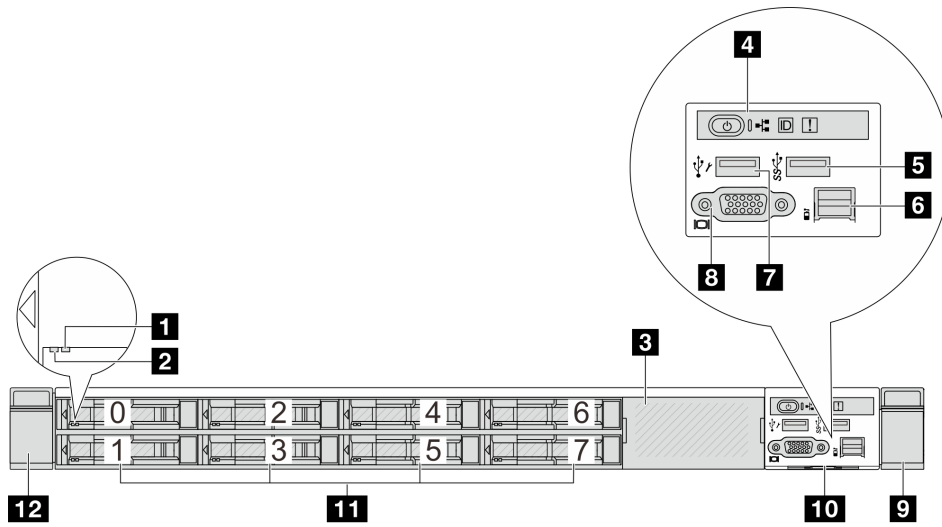


표 8. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 드라이브 필터(1)	4 진단 패널
5 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터	6 외부 LCD 커넥터
7 XClarity Controller USB 커넥터	8 VGA 커넥터(옵션)
9 랙 래치(오른쪽)	10 탈착식 정보 탭
11 드라이브 베이(8)	12 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 드라이브 베이 10개가 지원되는 서버 모델

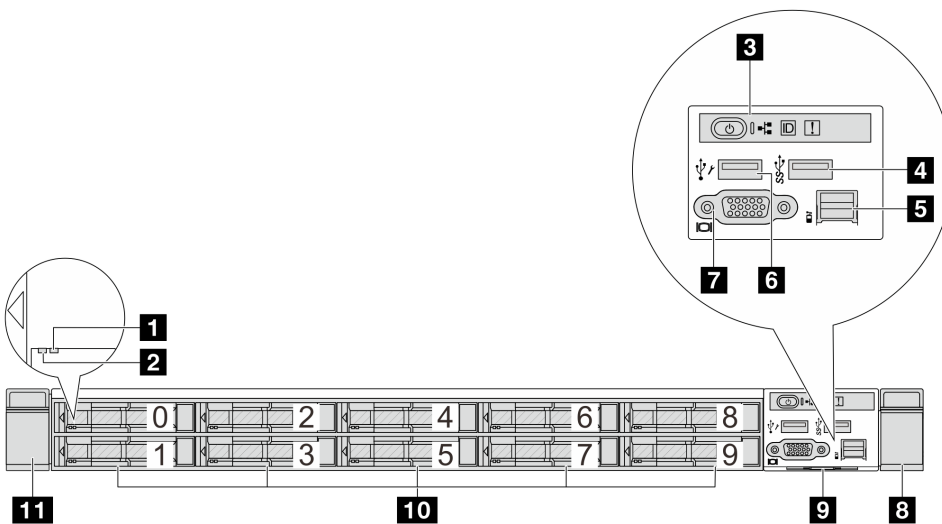


표 9. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 진단 패널	4 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
5 외부 LCD 커넥터	6 XClarity Controller USB 커넥터
7 VGA 커넥터(옵션)	8 랙 래치(오른쪽)
9 탈착식 정보 탭	10 드라이브 베이(10)
11 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

EDSFF 드라이브 16개가 지원되는 서버 모델

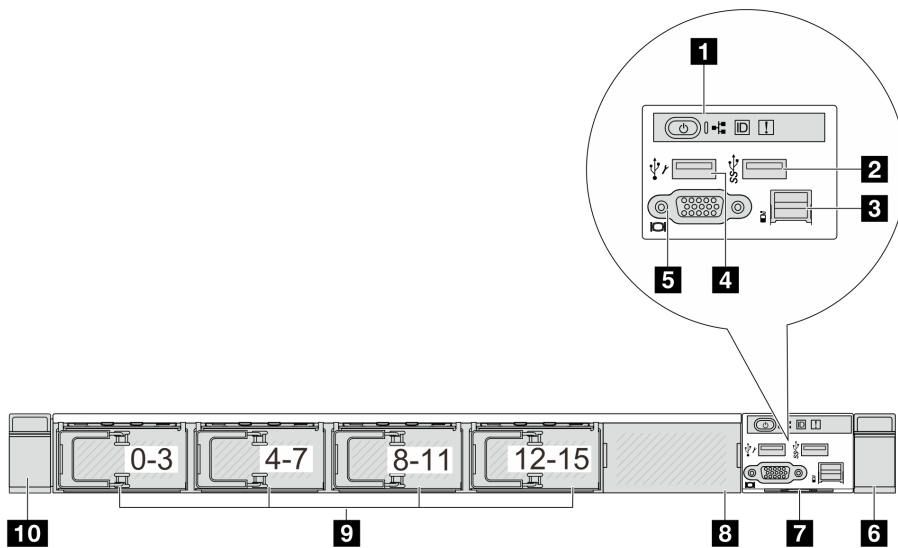


표 10. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 진단 패널	2 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
3 외부 LCD 커넥터	4 XClarity Controller USB 커넥터
5 VGA 커넥터(옵션)	6 랙 래치(오른쪽)
7 탈착식 정보 탭	8 드라이브 필터(1)
9 드라이브 베이(16)	10 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

3.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델

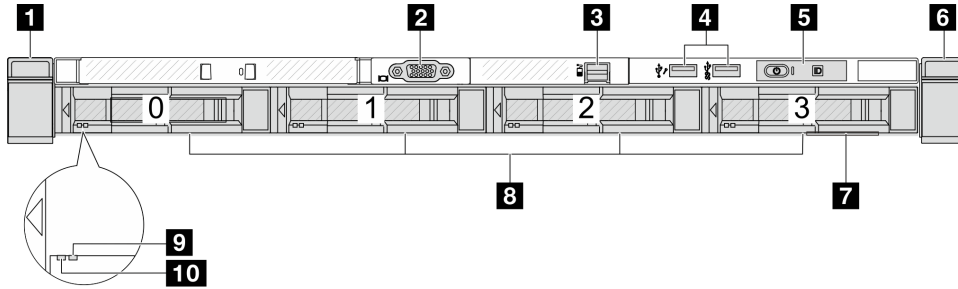


표 11. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 랙 래치(왼쪽)	2 VGA 커넥터(옵션)
3 외부 LCD 커넥터	4 XClarity Controller USB 커넥터 및 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
5 진단 패널	6 랙 래치(오른쪽)
7 탈착식 정보 탭	8 드라이브 베이(4)
9 드라이브 상태 LED	10 드라이브 활동 LED

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[앞면 구성 요소 개요](#)" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 드라이브 베이 4개가 지원되는 서버 모델(백플레인 없음)

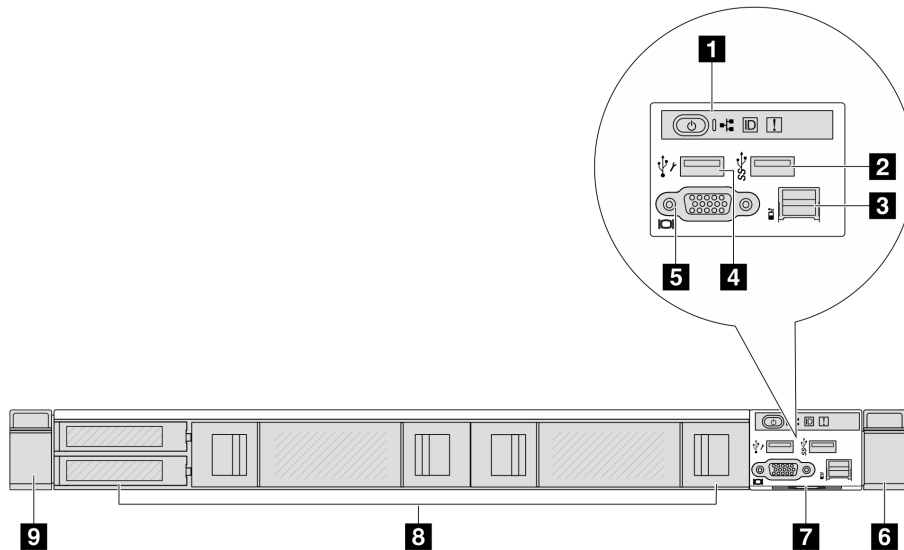


표 12. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 진단 패널	2 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
3 외부 LCD 커넥터(예약됨)	4 XClarity Controller USB 커넥터
5 VGA 커넥터(옵션)	6 랙 래치(오른쪽)
7 탈착식 정보 탭	8 드라이브 필러(4)
9 랙 래치(왼쪽)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "앞면 구성 요소 개요" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

3.5" 드라이브 베이가 지원되는 서버 모델(백플레인 없음)

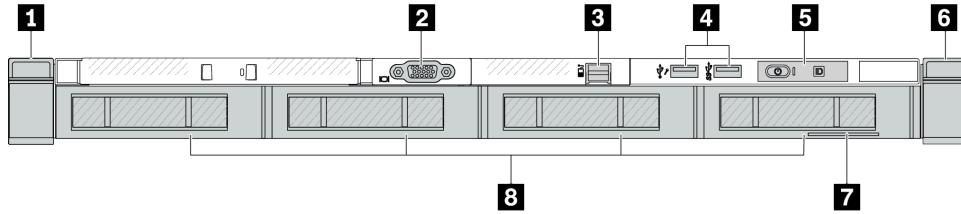


표 13. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 랙 래치(왼쪽)	2 VGA 커넥터(옵션)
3 외부 LCD 커넥터	4 XClarity Controller USB 커넥터 및 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터
5 진단 패널	6 랙 래치(오른쪽)
7 탈착식 정보 탭	8 드라이브 필러(4)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "앞면 구성 요소 개요" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 드라이브 베이 8개가 지원되는 서버 모델(LCD 진단 패널 어셈블리 포함)

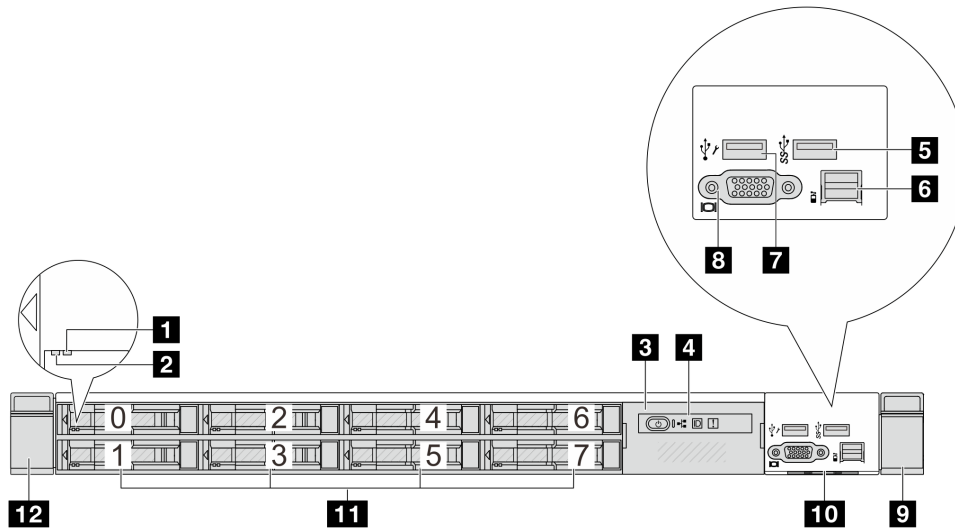


표 14. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 드라이브 상태 LED	2 드라이브 활동 LED
3 LCD 진단 패널 어셈블리	4 LCD 진단 패널
5 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터	6 외부 LCD 커넥터
7 XClarity Controller USB 커넥터	8 VGA 커넥터(옵션)
9 랙 래치(오른쪽)	10 탈착식 정보 탭
11 드라이브 베이(8)	12 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "앞면 구성 요소 개요" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

EDSFF 드라이브 16개가 지원되는 서버 모델(LCD 진단 패널 어셈블리 포함)

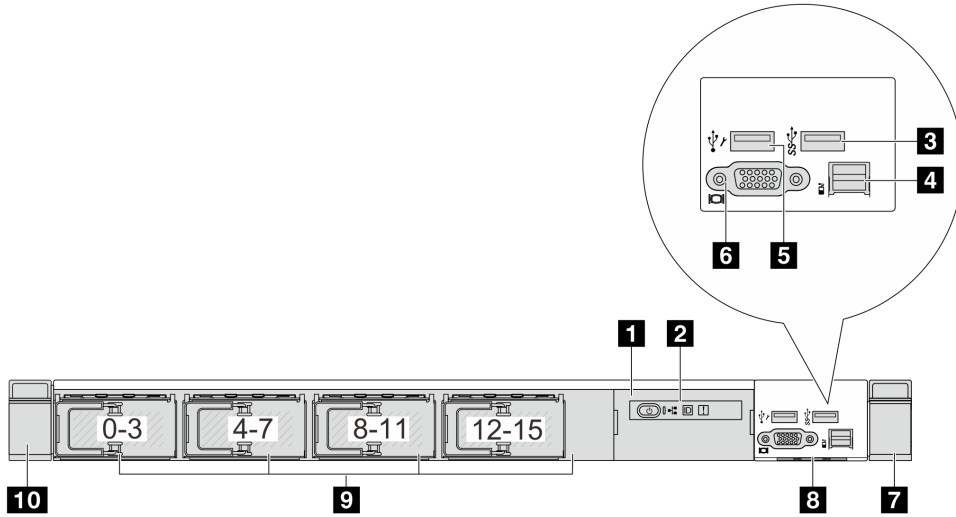


표 15. 서버 앞면의 구성 요소

설명	설명
1 LCD 진단 패널 어셈블리	2 LCD 진단 패널
3 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터	4 외부 LCD 커넥터
5 XClarity Controller USB 커넥터	6 VGA 커넥터(옵션)
7 랙 래치(오른쪽)	8 탈착식 정보 탭
9 드라이브 베이(16)	10 랙 래치(왼쪽)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "앞면 구성 요소 개요" 24페이지의 내용을 참조하십시오.

앞면 구성 요소 개요

내장형 진단 패널

일부 모델에서는 진단 패널이 앞면 입/출력 어셈블리에 통합되어 있습니다. 진단 패널의 제어 장치 및 상태 LED에 대한 정보는 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "내장형 진단 패널"의 내용을 참조하십시오.

외부 진단 포트

커넥터는 외부 진단 핸드셋을 연결하기 위한 것입니다. 해당 기능에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "외부 진단 핸드셋"의 내용을 참조하십시오.

앞면 오퍼레이터 패널

이 어셈블리에는 시스템 상태, 펌웨어 수준, 네트워크 정보 및 시스템의 상태 정보를 신속하게 얻을 수 있는 통합 LCD 진단 패널이 있습니다. 패널 기능에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "앞면 오퍼레이터 패널"의 내용을 참조하십시오.

핫 스왑 드라이브 및 드라이브 베이

서버의 앞면과 뒷면에 있는 드라이브 베이는 핫 스왑 드라이브용으로 설계되었습니다. 서버에 설치된 드라이브의 수는 모델에 따라 다릅니다. 드라이브를 설치할 때 드라이브 베이 번호 순서대로 설치하십시오.

모든 드라이브 베이로 차폐물로 채워 서버의 EMI 무결성 및 냉각 조건을 보호하십시오. 비어 있는 드라이브 베이는 드라이브 필터로 채워야 합니다.

탈착식 정보 탭

Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블은 폴아웃 정보 탭에 첨부되었습니다. 기본 Lenovo XClarity Controller 호스트 이름 및 IPv6 링크 로컬 주소(LLA)가 탭에 제공됩니다.

랙 래치

서버가 랙에 설치되어 있는 경우 랙 래치를 사용하여 랙에서 서버를 꺼낼 수 있습니다. 특히 진동이 발생하기 쉬운 지역에서 서버가 밀려 나오지 않도록 랙 래치와 나사를 사용하여 랙에 서버를 고정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 레일 키트와 함께 제공되는 **랙 설치 안내서**를 참조하십시오.

USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터

USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터를 사용하여 USB 키보드, USB 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같은 USB 호환 장치를 연결할 수 있습니다.

VGA 커넥터

서버의 앞면과 뒷면에 있는 VGA 커넥터를 사용하여 고성능 모니터, 직접 구동 모니터 또는 VGA 커넥터를 사용하는 기타 장치를 연결할 수 있습니다.

XClarity Controller USB 커넥터

XClarity Controller USB 커넥터는 호스트 OS에 일반 USB 2.0 커넥터로 작동할 수 있습니다. 또한 서버를 Android 또는 iOS 장치에 연결하는 데 사용할 수도 있습니다. 이렇게 연결할 경우 Lenovo XClarity Mobile 앱을 설치 및 실행하여 XClarity Controller로 시스템을 관리할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Mobile 앱 사용에 대한 자세한 정보는 http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html의 내용을 참조하십시오.

OCP 3.0 모듈



그림 3. OCP 모듈(커넥터 2개)

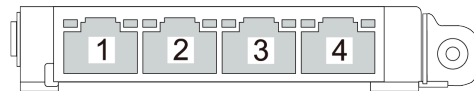


그림 4. OCP 모듈(커넥터 4개)

- OCP 모듈에는 네트워크 연결에 사용되는 2개 또는 4개의 추가 이더넷 커넥터가 있습니다.
- 기본적으로 OCP 모듈의 이더넷 커넥터도 공유 관리 용량을 사용하는 관리 커넥터로 작동할 수 있습니다.

뒷면 보기

서버 뒷면은 모델에 따라 다릅니다. 모델에 따라 일부 서버는 이 절의 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

다른 서버 모델에 대해서는 다음 후면 보기를 확인하십시오.

- "PCIe 슬롯 3개가 지원되는 서버 모델" 26페이지
- "PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델" 26페이지
- "2.5" 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 1개가 지원되는 서버 모델" 27페이지
- "7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델" 28페이지
- "7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 1개가 지원되는 서버 모델" 28페이지
- "PCIe 슬롯 2개와 직접 수랭 모듈이 있는 서버 모델" 29페이지

PCIe 슬롯 3개가 지원되는 서버 모델

다음 그림은 3개의 PCIe 슬롯이 있는 서버 모델의 뒷면 보기를 나타냅니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

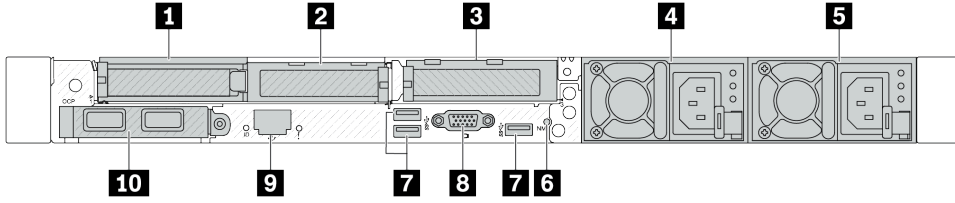


그림 5. 로우 프로파일 PCIe 어댑터 3개가 있는 뒷면 보기

표 16. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 2
3 라이저 3 어셈블리의 PCIe 슬롯 2	4 전원 공급 장치 2(옵션)
5 전원 공급 장치 1	6 NMI 버튼
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 VGA 커넥터
9 XClarity Controller 네트워크 커넥터	10 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델

다음의 그림은 2개의 PCIe 슬롯이 있는 서버 모델의 뒷면 보기를 나타냅니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

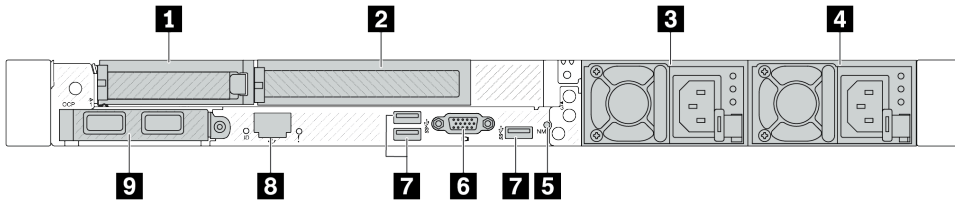


그림 6. 로우 프로파일 PCIe 어댑터 1개, 전체 높이 PCIe 어댑터 1개 및 필터 1개가 있는 뒷면 보기

표 17. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 2
3 전원 공급 장치 2(옵션)	4 전원 공급 장치 1
5 NMI 버튼	6 VGA 커넥터
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 XClarity Controller 네트워크 커넥터
9 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

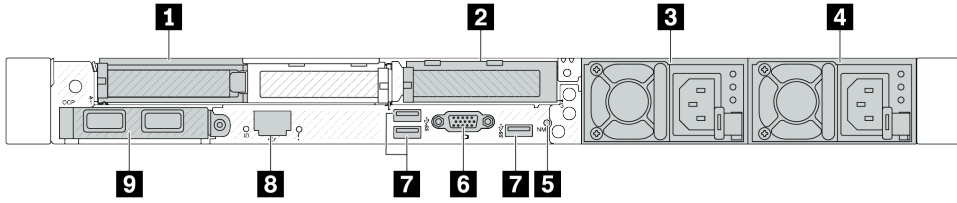


그림 7. 로우 프로파일 PCIe 어댑터 2개가 있는 뒷면 보기

표 18. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 라이저 2 어셈블리의 PCIe 슬롯 3
3 전원 공급 장치 2(옵션)	4 전원 공급 장치 1
5 NMI 버튼	6 VGA 커넥터
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 XClarity Controller 네트워크 커넥터
9 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

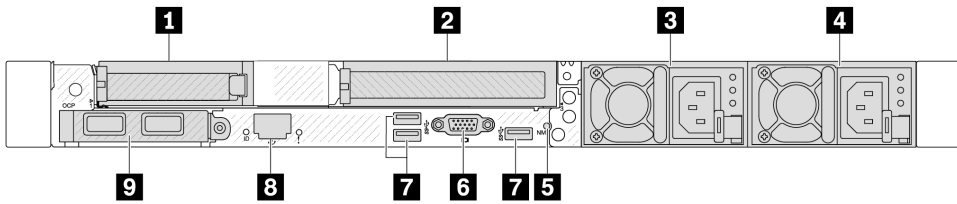


그림 8. 로우 프로파일 PCIe 어댑터 1개, 필터 1개 및 전체 높이 PCIe 어댑터 1개가 있는 뒷면 보기

표 19. 서버 뒷면의 구성 요소

설명	설명
1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 라이저 2 어셈블리의 PCIe 슬롯 3
3 전원 공급 장치 2(옵션)	4 전원 공급 장치 1
5 NMI 버튼	6 VGA 커넥터
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 XClarity Controller 네트워크 커넥터
9 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

2.5" 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 1개가 지원되는 서버 모델

다음 그림은 2개의 핫 스왑 드라이브 베이와 1개의 PCIe 슬롯이 있는 서버 모델의 뒷면 보기를 나타냅니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

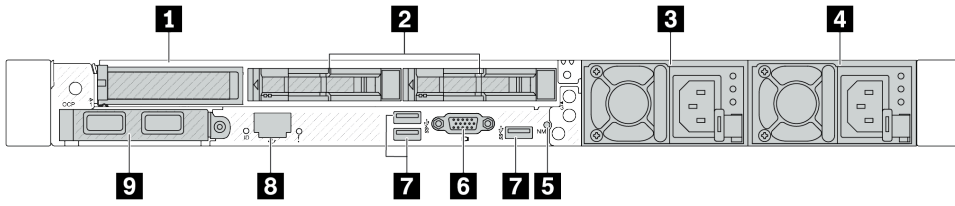


표 20. 서버 뒷면의 구성 요소

1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 뒷면 2.5" 드라이브 베이 (2)
3 전원 공급 장치 2(옵션)	4 전원 공급 장치 1
5 NMI 버튼	6 VGA 커넥터
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 XClarity Controller 네트워크 커넥터
9 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "뒷면 구성 요소 개요" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델

다음의 그림은 7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 2개가 지원되는 서버 모델의 뒷면 보기를 나타냅니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

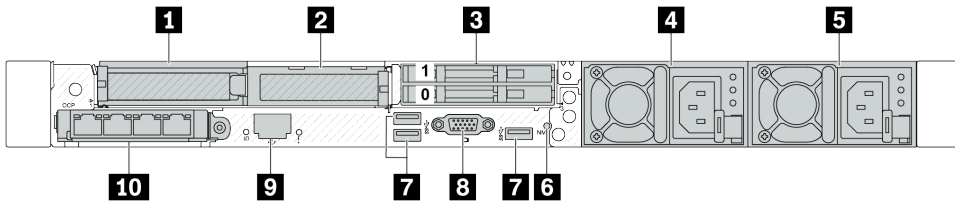


표 21. 서버 뒷면의 구성 요소

1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 2
3 뒷면 7mm 드라이브 베이 (2)	4 전원 공급 장치 2(옵션)
5 전원 공급 장치 1	6 NMI 버튼
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터(DCI 3개)	8 VGA 커넥터
9 XClarity Controller 네트워크 커넥터	10 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터(옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "뒷면 구성 요소 개요" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 1개가 지원되는 서버 모델

다음의 그림은 7mm 핫 스왑 뒷면 드라이브 베이 2개 및 PCIe 슬롯 1개가 지원되는 서버 모델의 뒷면 보기를 나타냅니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

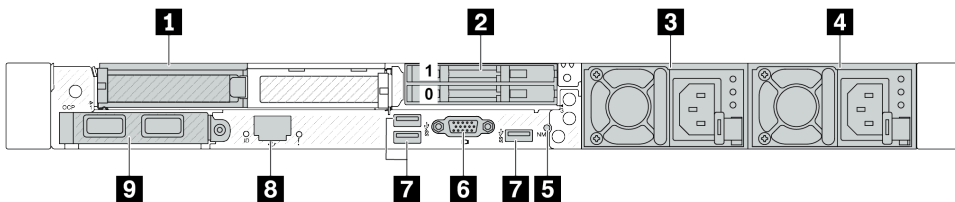


표 22. 서버 뒷면의 구성 요소

1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 뒷면 7mm 드라이브 베이 (2)
3 전원 공급 장치 2(옵션)	4 전원 공급 장치 1
5 NMI 버튼	6 VGA 커넥터
7 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 3개)	8 XClarity Controller 네트워크 커넥터
9 OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 (옵션, 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)	

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

PCIe 슬롯 2개와 직접 수랭 모듈이 있는 서버 모델

다음 그림은 PCIe 슬롯 2개와 직접 수랭 모듈이 있는 서버 모델의 뒷면을 보여줍니다. 모델에 따라 일부 서버는 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

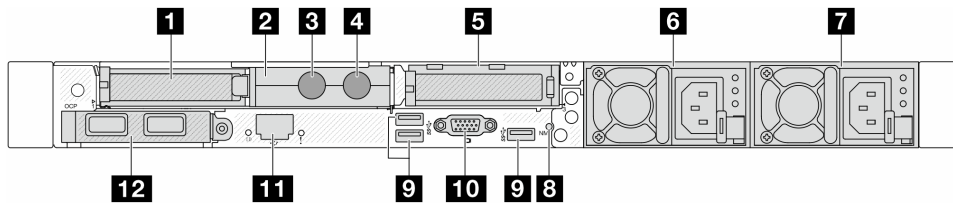


표 23. 서버 뒷면의 구성 요소

1 라이저 1 어셈블리의 PCIe 슬롯 1	2 호스 홀더
3 흡입 호스	4 배출 호스
5 라이저 2 어셈블리의 PCIe 슬롯 3	6 전원 공급 장치 2(옵션)
7 전원 공급 장치 1	8 NMI 버튼
9 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터 (DCI 3개)	10 VGA 커넥터
11 XClarity Controller 네트워크 커넥터	12 OCP 모듈의 이더넷 커넥터 (옵션: 2개 또는 4개의 커넥터를 사용할 수 있음)

참고: 각 구성 요소에 대한 자세한 정보는 "[뒷면 구성 요소 개요](#)" 29페이지의 내용을 참조하십시오.

뒷면 구성 요소 개요

OCP 3.0 모듈



그림 9. OCP 모듈(커넥터 2개)

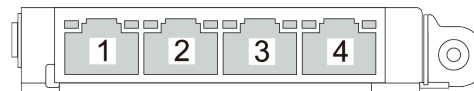


그림 10. OCP 모듈(커넥터 4개)

- OCP 모듈에는 네트워크 연결에 사용되는 2개 또는 4개의 추가 이더넷 커넥터가 있습니다.
- 기본적으로 OCP 모듈의 이더넷 커넥터도 공유 관리 용량을 사용하는 관리 커넥터로 작동할 수 있습니다.

OCP 모듈에는 네트워크 연결에 사용되는 2개 또는 4개의 추가 이더넷 커넥터가 있습니다.

기본적으로 OCP 모듈의 커넥터는 모두 공유 관리 커넥터로 작동할 수 있습니다.

핫 스왑 드라이브 및 드라이브 베이

서버의 앞면과 뒷면에 있는 드라이브 베이는 핫 스왑 드라이브용으로 설계되었습니다. 서버에 설치된 드라이브의 수는 모델에 따라 다릅니다. 드라이브를 설치할 때 드라이브 베이 번호 순서대로 설치하십시오.

모든 드라이브 베이를 차폐물로 채워 서버의 EMI 무결성 및 냉각 조건을 보호하십시오. 비어 있는 드라이브 베이는 드라이브 필터로 채워야 합니다.

NMI 버튼

프로세서에 대해 NMI(마스크 불가능 인터럽트)를 강제 실행하려면 이 버튼을 누르십시오. 이 버튼을 누르면 운영 체제를 정지시키고(예: Windows 죽음의 블루 스크린) 메모리 덤프를 수행할 수 있습니다. 이 버튼을 누르려면 연필이나 클립을 펴서 그 끝을 사용해야 할 수도 있습니다.

PCIe 슬롯

PCIe 슬롯은 서버 뒷면에 있으며 서버는 라이저 1 및 2 어셈블리에서 최대 3개의 PCIe 슬롯을 지원합니다.

전원 공급 장치

핫 스왑 보조 전원 공급 장치는 전원 공급 장치에 장애가 발생한 경우 시스템 작동에 중요한 영향을 주는 시스템 중단을 예방하는 데 유용합니다. Lenovo에서 전원 공급 장치 옵션을 구입하여 전원 공급 장치를 설치하면 서버를 끄지 않고 예비 전원을 구성할 수 있습니다.

각 전원 공급 장치에서 전원 코드 커넥터 근처에 상태 LED가 3개 있습니다. LED에 대한 정보는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 36페이지의 내용을 참조하십시오.

USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터

USB 3.2 Gen1(5Gbps) 커넥터는 디버깅을 위한 직접 연결 인터페이스이며 이를 사용해 USB 키보드, USB 마우스 또는 USB 스토리지 장치와 같은 USB 호환 장치를 연결할 수 있습니다.

VGA 커넥터

서버의 앞면과 뒷면에 있는 VGA 커넥터를 사용하여 고성능 모니터, 직접 구동 모니터 또는 VGA 커넥터를 사용하는 기타 장치를 연결할 수 있습니다.

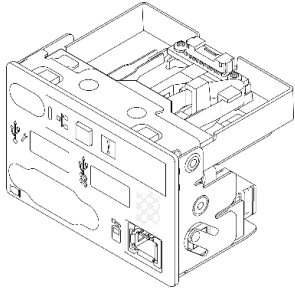
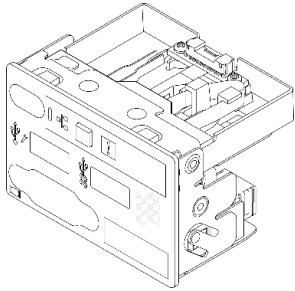
XCC 시스템 관리 포트

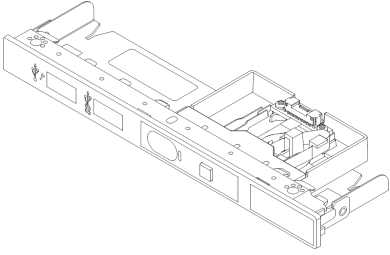
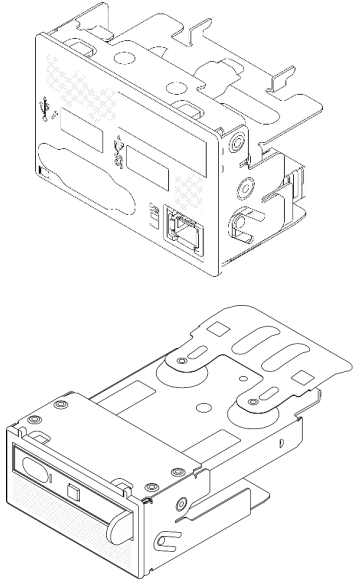
XCC 시스템 관리 포트는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)를 관리하기 위해 이더넷 케이블을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

앞면 I/O 모듈

서버의 앞면 I/O 모듈에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다. 앞면 I/O 모듈은 모델에 따라 달라집니다.

서버 모델에 따라 서버는 다음 앞면 I/O 모듈을 지원합니다.

FIO 모듈	다음에 지원되는 서버 모델
 <p>그림 11. FIO 모듈 유형 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 2.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함) • 8 x 2.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함) • 10 x 2.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함) • 16 EDSFF 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함)
 <p>그림 12. FIO 모듈 유형 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 x 2.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함)

FIO 모듈	다음에 지원되는 서버 모델
 <p>그림 13. FIO 모듈 유형 3 + 외부 LCD 케이블</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 3.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 포함)
 <p>그림 14. FIO 모듈 유형 4 + 내장형 진단 패널</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 없음) • 16 EDSFF 앞면 드라이브 베이(LCD 진단 패널 없음)

시스템 보드 어셈블리 레이아웃

이 섹션에서는 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)에서 사용할 수 있는 커넥터, 스위치 및 점퍼에 대한 정보를 제공합니다.

다음 그림은 시스템 I/O 보드 및 프로세서 보드가 포함된 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 레이아웃을 보여줍니다.

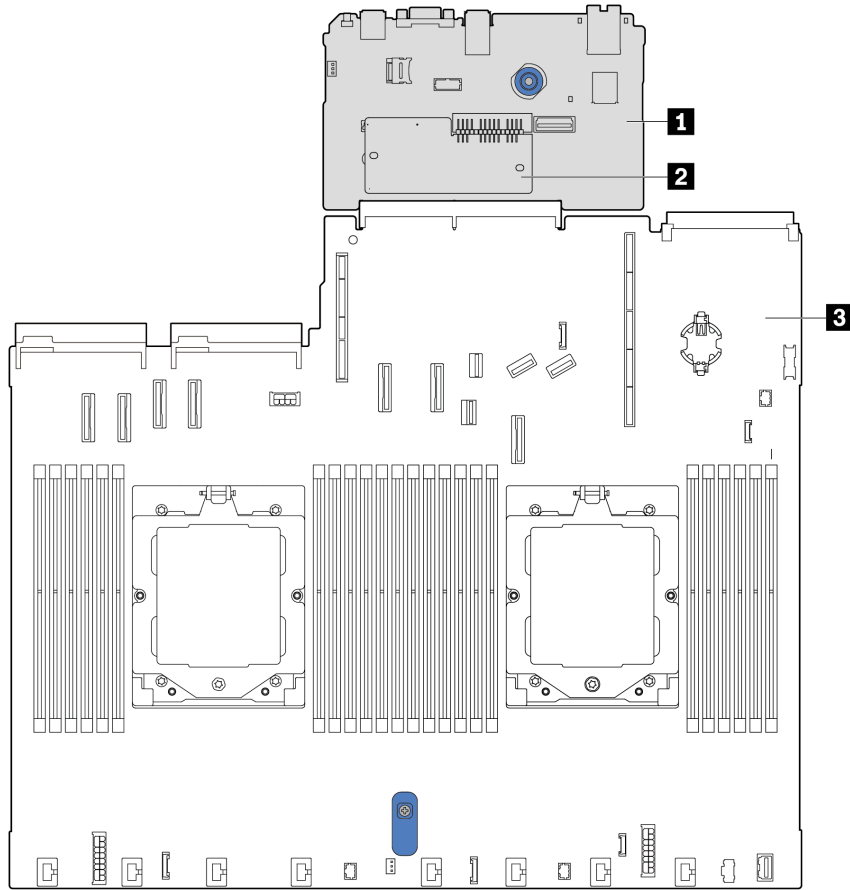


그림 15. 시스템 보드 어셈블리 레이아웃

1 시스템 I/O 보드	3 프로세서 보드
2 펌웨어 및 RoT 보안 모듈	

시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)에서 사용할 수 있는 커넥터, 스위치 또는 LED에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- "시스템 보드 어셈블리 커넥터" 33페이지
- "시스템 보드 어셈블리 스위치" 35페이지
- "시스템 보드 어셈블리의 LED" 52페이지

시스템 보드 어셈블리 커넥터

다음 그림은 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 내부 커넥터를 보여줍니다.

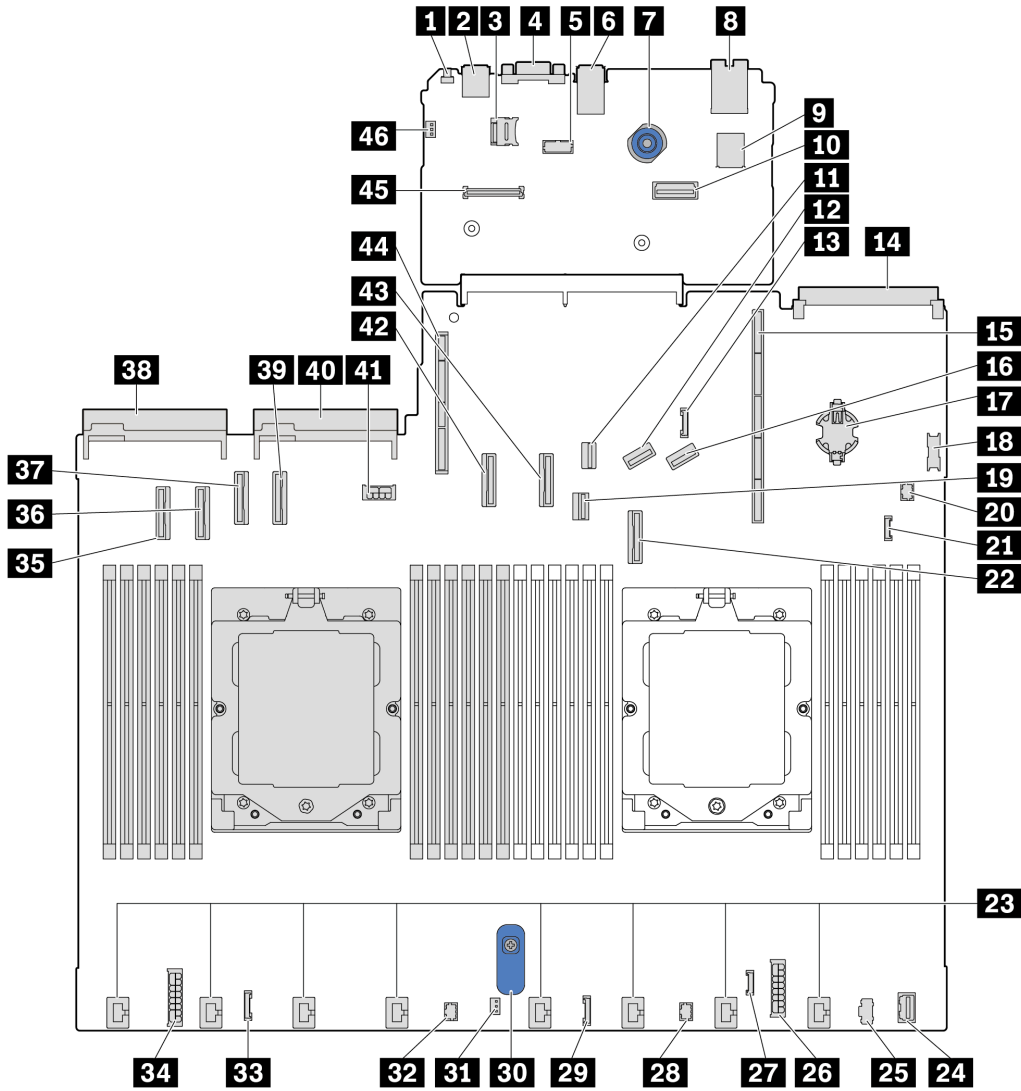


그림 16. 시스템 보드 어셈블리 커넥터

표 24. 시스템 보드 어셈블리 커넥터

1 NMI 버튼	2 뒷면 USB 커넥터 1
3 MicroSD 소켓	4 VGA 커넥터
5 직렬 포트 커넥터	6 뒷면 USB 커넥터 2
7 플런저	8 관리 NIC 커넥터
9 내부 USB 커넥터	10 두 번째 관리 이더넷 커넥터
11 M.2 신호 커넥터	12 PCIe 커넥터 8/SATA 커넥터 3
13 7mm/뒷면 백플레인 사이드밴드 커넥터	14 OCP 3.0 모듈 커넥터
15 라이저 1 슬롯	16 PCIe 커넥터 9/SATA 커넥터 4

표 24. 시스템 보드 어셈블리 커넥터 (계속)

17 CMOS 배터리(CR2032)	18 앞면 USB 커넥터
19 7mm 백플레인 신호 커넥터	20 펌프 1 커넥터
21 누수 감지 커넥터	22 PCIe 커넥터 7/SATA 커넥터 2
23 팬 1-8 커넥터	24 앞면 VGA 커넥터
25 M.2 전원 커넥터	26 내부 RAID 전원 커넥터
27 외부 LCD 커넥터	28 FIO_Y 케이블 커넥터
29 FIO 커넥터	30 리프트 손잡이
31 침입 스위치 커넥터	32 펌프 2 커넥터
33 CFF 리타이머 커넥터	34 백플레인 전원 커넥터
35 PCIe 커넥터 1	36 PCIe 커넥터 2
37 PCIe 커넥터 3/SATA 커넥터 0	38 전원 공급 장치 1 커넥터
39 PCIe 커넥터 4/SATA 커넥터 1	40 전원 공급 장치 2 커넥터
41 GPU/7mm/뒷면 백플레인 전원 커넥터	42 PCIe 커넥터 5
43 PCIe 커넥터 6	44 라이저 2 슬롯
45 RoT 커넥터	46 침입 스위치 커넥터(예약됨)

시스템 보드 어셈블리 스위치

다음 그림은 서버의 스위치 위치를 나타냅니다.

참고: 스위치 블록의 상단에 투명 보호 스티커가 있을 경우 스위치를 사용하려면 스티커를 제거하고 버려야 합니다.

중요:

- 스위치 설정을 변경하거나 점퍼를 이동하기 전에 서버를 끄십시오. 그런 다음 모든 전원 코드와 외부 케이블을 분리하십시오. 다음 정보를 검토하십시오.
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 사용 설명서 또는 하드웨어 유지 관리 설명서의 "설치 지침", "정전기에 민감한 장치 취급" 및 "서버 전원 끄기".
- 이 문서에서 그림에 표시되지 않은 시스템 보드 어셈블리 스위치 또는 점퍼 블록은 추후 사용할 수 있도록 예약되어 있습니다.

SW5 스위치 블록

다음 표에서는 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 SW5 스위치 블록 기능에 대해 설명합니다.

표 25. 시스템 보드 어셈블리 SW5 스위치 블록 설명

스위치 비트 번호	스위치 이름	기본 위치	설명
1 SW5-1	BMC CPU 강제 재설정	꺼짐	켜짐 위치로 변경하면 BMC 및 CPU를 강제로 재설정합니다.
2 SW5-2	CMOS 지우기	꺼짐	켜짐 위치로 변경하면 실시간 시계(RTC) 레지스트리를 지웁니다.
3 SW5-3	암호 대체	꺼짐	켜짐 위치로 변경하면 시동 암호를 대체합니다.
4 SW5-4	FPGA 재설정	꺼짐	켜짐 위치로 변경하면 FPGA를 강제로 재설정합니다.

표 25. 시스템 보드 어셈블리 SW5 스위치 블록 설명 (계속)

스위치 비트 번호	스위치 이름	기본 위치	설명
5 SW5-5	예약됨	꺼짐	예약됨
6 SW5-6	예약됨	꺼짐	예약됨
7 SW5-7	예약됨	꺼짐	예약됨
8 SW5-8	예약됨	꺼짐	예약됨

시스템 LED 및 진단 디스플레이

다음 섹션에서 사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보를 확인하십시오.

자세한 정보는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 36페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결

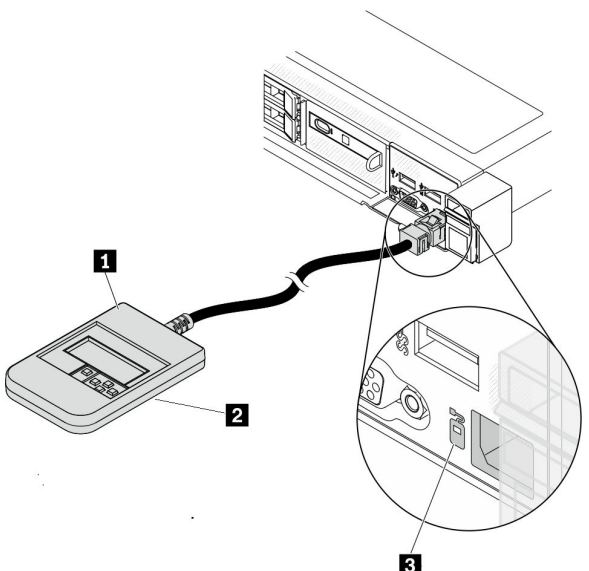
다음 섹션에서 사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보를 확인하십시오.

외부 진단 핸드셋

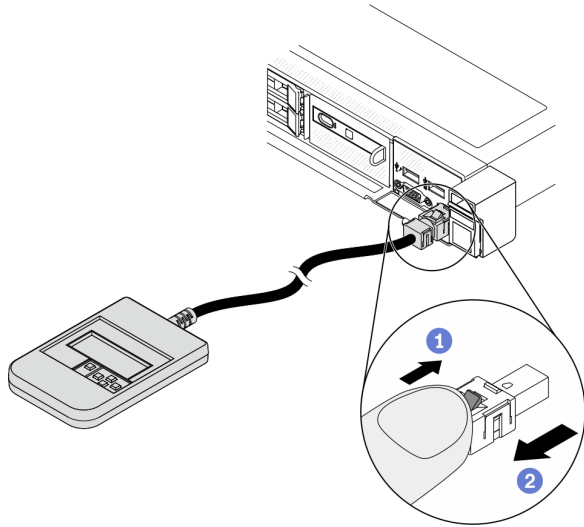
외부 진단 핸드셋은 케이블로 서버에 부착된 외부 장치로 오류, 시스템 상태, 펌웨어, 네트워크 및 상태 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

참고: 외부 진단 핸드셋은 별도로 구매해야 하는 옵션 부품입니다.

외부 진단 핸드셋 위치

위치	설명
외부 진단 핸드셋은 외부 케이블을 사용하여 서버에 연결할 수 있습니다.	1 외부 진단 핸드셋
	2 마그네틱 하단 이 구성 요소를 사용하면 진단 핸드셋을 랙의 상단 또는 측면에 부착하여 손으로는 서비스 작업을 수행할 수 있습니다.
	3 외부 진단 커넥터 외부 진단 핸드셋을 연결하는 데 사용할 수 있도록 서버 앞면에 있는 커넥터입니다.

참고: 외부 핸드셋을 분리할 때는



지침을 참조하십시오.

- 1 플러그의 플라스틱 클립을 앞으로 누르십시오.
- 2 클립을 잡고 커넥터에서 케이블을 제거하십시오.

디스플레이 패널 개요

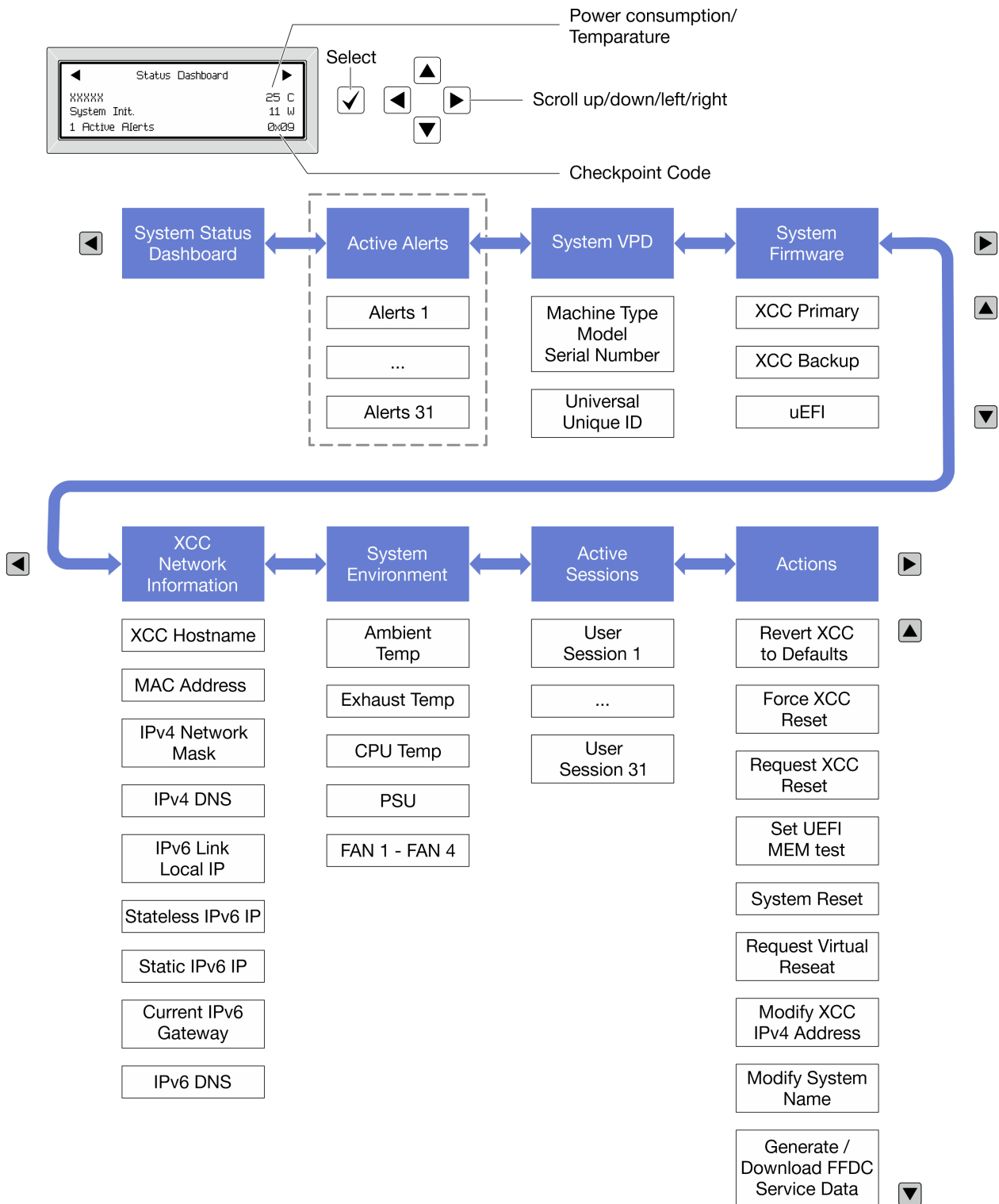
진단 장치는 LCD 디스플레이와 5개의 탐색 버튼으로 구성됩니다.

	<p>1 LCD 디스플레이.</p> <p>2 스크롤 버튼(위로/아래로/왼쪽/오른쪽) 스크롤 버튼을 눌러 시스템 정보를 찾고 선택합니다.</p> <p>3 선택 버튼 선택 버튼을 눌러 메뉴 옵션에서 선택합니다.</p>
--	--

옵션 플로우 다이어그램

LCD 패널에는 다양한 시스템 정보가 표시됩니다. 스크롤 키를 사용하여 옵션을 탐색하십시오.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.



전체 메뉴 목록

다음 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다. 선택 버튼을 사용하여 옵션과 하위 정보 항목 간을 전환하고 스크롤 버튼을 사용하여 옵션 또는 정보 항목 간을 전환합니다.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.

홈 메뉴 (시스템 상태 대시보드)

홈 메뉴	예
<ol style="list-style-type: none"> 1 시스템 이름 2 시스템 상태 3 활성 경고 수 4 온도 5 소비 전력 6 체크포인트 코드 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: System name (xxxxxx) 2: System state (System Init.) 3: Active alerts (1 Active Alerts) 4: Temperature (25 C) 5: Power consumption (11 W) 6: Checkpoint code (0x09) </p>

활성 경고

하위 메뉴	예
<p>홈 화면: 활성 오류 수 참고: "활성 경고" 메뉴는 활성 오류 수만 표시합니다. 오류가 발생하지 않으면 탐색하는 동안 "활성 경 고" 메뉴를 사용할 수 없습니다.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>세부 정보 화면: • 오류 메시지 ID(유형: 오류/경고/정보) • 발생 시간 • 가능한 오류 원인</p>	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

시스템 VPD 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 유형 및 일련 번호 • UUID(범용 고유 식별자) 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

시스템 펌웨어

하위 메뉴	예
XCC 기본 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 백업 <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜 	UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 네트워크 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 호스트 이름 • MAC 주소 • IPv4 네트워크 마스크 • IPv4 DNS • IPv6 링크 로컬 IP • 상태 비저장 IPv6 IP • 고정 IPv6 IP • 현재 IPv6 게이트웨이 • IPv6 DNS 참고: 현재 사용 중인 MAC 주소만 표시됩니다(확장 또는 공유).	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

시스템 환경 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 주변 온도 • 배기 온도 • CPU 온도 • PSU 상태 • RPM별 팬 회전 속도 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

활성 세션

하위 메뉴	예
활성 세션 수	Active User Sessions: 1

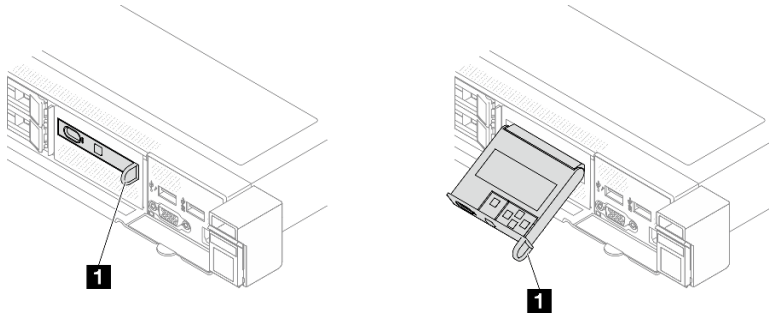
작업

하위 메뉴	예
몇 가지 빠른 작업을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • XCC를 기본값으로 되돌리기 • XCC 강제 재설정 • XCC 재설정 요청 • UEFI 메모리 테스트 설정 • CMOS 지우기 • 가상 재배치 요청 • XCC 고정 IPv4 주소/넷 마스크/게이트웨이 수정 • 시스템 이름 수정 • FFDC 서비스 데이터 생성/다운로드 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

내장형 진단 패널

내장형 진단 패널은 서버 앞면에 부착되어 있어 오류, 시스템 상태, 펌웨어, 네트워크 및 상태 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다. 내장형 진단 패널에서 앞면 오퍼레이터 패널 기능도 제공할 수 있습니다.

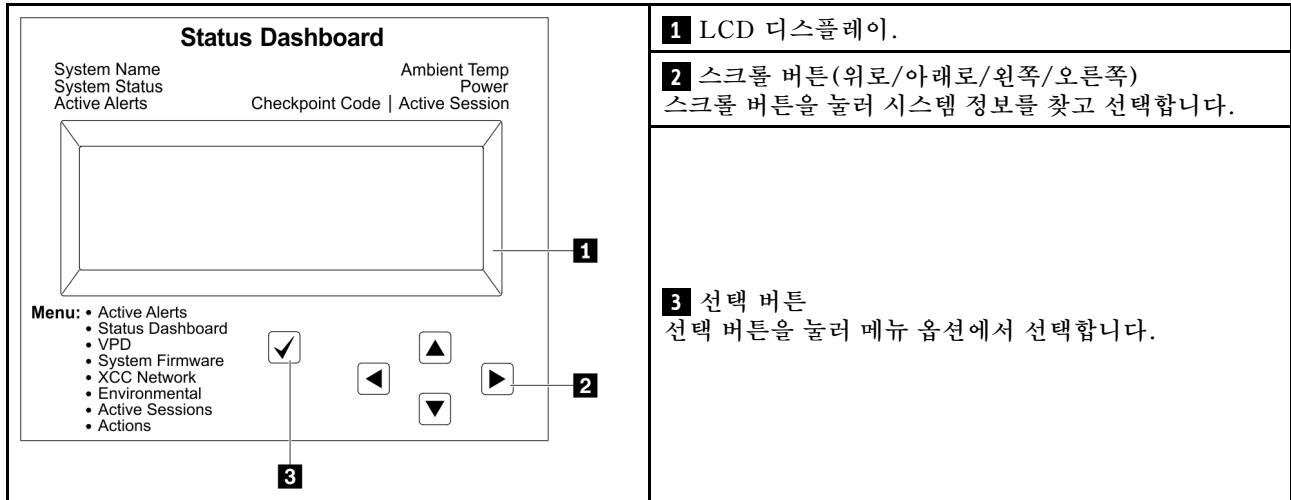
내장형 진단 패널 위치

위치	<p>내장형 진단 패널은 서버 앞면에 부착되어 있습니다.</p> 
설명	<p>1 패널을 서버에서 꺼낼 수 있는 손잡이입니다.</p> <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시스템 전원 상태에 관계없이 패널을 넣거나 꺼낼 수 있습니다.

- 패널 때 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 작업하십시오.

디스플레이 패널 개요

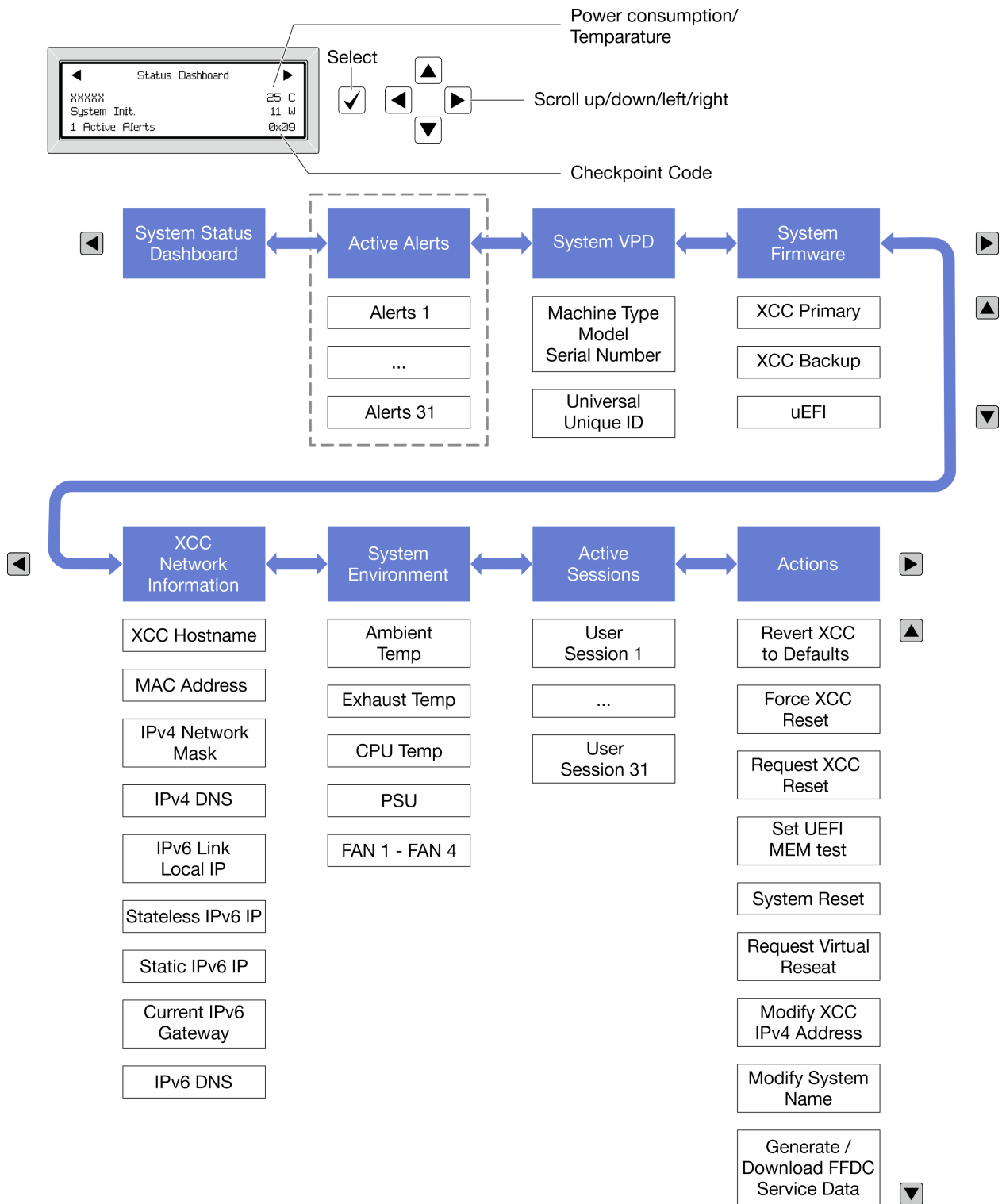
진단 장치는 LCD 디스플레이와 5개의 탐색 버튼으로 구성됩니다.



옵션 플로우 다이어그램

LCD 패널에는 다양한 시스템 정보가 표시됩니다. 스크롤 키를 사용하여 옵션을 탐색하십시오.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.



전체 메뉴 목록

다음 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다. 선택 버튼을 사용하여 옵션과 하위 정보 항목 간을 전환하고 스크롤 버튼을 사용하여 옵션 또는 정보 항목 간을 전환합니다.

모델에 따라 LCD 디스플레이의 옵션 및 항목이 다를 수 있습니다.

홈 메뉴(시스템 상태 대시보드)

홈 메뉴	예
<ol style="list-style-type: none"> 1 시스템 이름 2 시스템 상태 3 활성 경고 수 4 온도 5 소비 전력 6 체크포인트 코드 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: <ul style="list-style-type: none"> 1: System Name (xxxxxx) 2: System State (System Init.) 3: Active Alerts (1 Active Alerts) 4: Temperature (25 C) 5: Power Consumption (11 W) 6: Checkpoint Code (0x09) </p>

활성 경고

하위 메뉴	예
<p>홈 화면: 활성 오류 수 참고: "활성 경고" 메뉴는 활성 오류 수만 표시합니다. 오류가 발생하지 않으면 탐색하는 동안 "활성 경 고" 메뉴를 사용할 수 없습니다.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>세부 정보 화면: • 오류 메시지 ID(유형: 오류/경고/정보) • 발생 시간 • 가능한 오류 원인</p>	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

시스템 VPD 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 유형 및 일련 번호 • UUID(범용 고유 식별자) 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

시스템 펌웨어

하위 메뉴	예
XCC 기본 • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 백업 • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI • 펌웨어 수준(상태) • Build ID • 버전 번호 • 릴리스 날짜	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 네트워크 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 호스트 이름 • MAC 주소 • IPv4 네트워크 마스크 • IPv4 DNS • IPv6 링크 로컬 IP • 상태 비저장 IPv6 IP • 고정 IPv6 IP • 현재 IPv6 게이트웨이 • IPv6 DNS 참고: 현재 사용 중인 MAC 주소만 표시됩니다(확장 또는 공유).	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

시스템 환경 정보

하위 메뉴	예
<ul style="list-style-type: none"> • 주변 온도 • 배기 온도 • CPU 온도 • PSU 상태 • RPM별 팬 회전 속도 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

활성 세션

하위 메뉴	예
활성 세션 수	Active User Sessions: 1

작업

하위 메뉴	예
몇 가지 빠른 작업을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • XCC를 기본값으로 되돌리기 • XCC 강제 재설정 • XCC 재설정 요청 • UEFI 메모리 테스트 설정 • CMOS 지우기 • 가상 재배치 요청 • XCC 고정 IPv4 주소/넷 마스크/게이트웨이 수정 • 시스템 이름 수정 • FFDC 서비스 데이터 생성/다운로드 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

앞면 오퍼레이터 패널의 LED 및 버튼

서버의 앞면 오퍼레이터 패널에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다.

참고: 일부 모델의 경우 LCD 디스플레이가 있는 진단 패널을 사용할 수 있습니다. 상세 정보는 "[내장형 진단 패널](#)" 41페이지 및 "[외부 진단 핸드셋](#)" 36페이지의 내용을 참조하십시오.

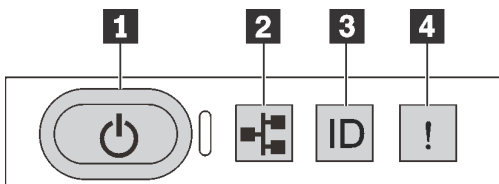


그림 17. 앞면 오퍼레이터 패널

1 전원 버튼(전원 상태 LED 포함)

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 종료할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버의 전원을 끌 수도 있습니다. 전원 상태 LED는 현재 전원 상태를 확인하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 켜져 실행되고 있습니다.
느리게 깜박임 (초당 약 1회 깜박임)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다(대기 상태).
빠르게 깜박임 (초당 약 4회 깜박임)	녹색	<ul style="list-style-type: none"> 서버가 꺼졌지만 XClarity Controller가 초기화 중이어서 서버가 켜질 준비가 되지 않았습니다. 시스템 보드 어셈블리 전원에 장애가 발생했습니다.
꺼짐	없음	전원이 없거나 전원 공급 장치에 장애가 있습니다.

2 네트워크 활동 LED

NIC 어댑터와 네트워크 활동 LED의 호환성

NIC 어댑터	네트워크 활동 LED
OCP 모듈	지원
PCIe NIC 어댑터	지원 안 함

OCP 모듈이 설치된 경우 앞면 I/O 모듈의 네트워크 활동 LED는 네트워크 연결 및 활동을 식별하는 데 유용합니다. OCP 모듈이 설치되지 않은 경우 이 LED는 꺼져 있습니다.

상태	색상	설명
켜짐	녹색	서버가 네트워크에 연결되어 있습니다.
깜박임	녹색	네트워크가 연결되어 있고 작동 중입니다.
꺼짐	없음	서버의 네트워크 연결이 끊어졌습니다. 참고: OCP 3.0 모듈이 설치되어 있는데 네트워크 활동 LED가 꺼져 있으면 서버 뒷면의 네트워크 포트를 확인하여 어떤 포트가 연결 해제되었는지 알아봅니다.

3 시스템 ID 버튼(시스템 ID LED 포함)

이 시스템 ID 버튼과 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다. 시스템 뒷면에도 시스템 ID LED가 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller 또는 원격 관리 프로그램을 사용하여 육안으로 여러 서버 가운데서 해당 서버를 찾을 수 있도록 시스템 ID LED의 상태를 변경할 수도 있습니다.

XClarity Controller USB 커넥터가 USB 2.0 기능 및 XClarity Controller 관리 기능을 둘 다 갖추도록 설정된 경우 3초 동안 시스템 ID 버튼을 눌러서 서로 간에 기능을 전환할 수 있습니다.

4 시스템 오류 LED

시스템 오류 LED는 시스템 오류가 있는지 판별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명	조치
켜짐	노란색	<p>서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인에는 다음과 같은 오류가 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서버의 온도가 위험하지 않은 온도 임계값에 도달했습니다. • 서버 전압이 위험하지 않은 전압 임계값에 도달했습니다. • 저속으로 실행 중인 팬이 감지되었습니다. • 핫 스왑 팬이 제거되었습니다. • 전원 공급 장치에 심각한 오류가 있습니다. • 전원 공급 장치가 전원에 연결되지 않았습니다. • 프로세서 오류. • 시스템 I/O 보드 또는 프로세서 보드 오류. • L2AM(Liquid to Air Module) 또는 직접 수랭 모듈(DWCM)에서 비정상적인 상태가 감지되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 오류의 정확한 원인을 판별하려면 Lenovo XClarity Controller 이벤트 로그 및 시스템 이벤트 로그를 확인하십시오. • 서버에서 추가 LED가 켜져 있는지 확인하십시오. 이를 통해 오류 원인을 알 수 있습니다. "시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 36 페이지의 내용을 참조하십시오. • 필요한 경우 로그를 저장합니다. <p>참고: L2AM이 설치된 서버 모델의 경우 액체 감지 센서 모듈 LED의 상태를 확인하려면 상단 덮개를 열어야 합니다. 자세한 지침은 "누수 감지 센서 모듈의 LED" 55페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

드라이브의 LED

이 주제에서는 드라이브 LED에 대한 정보를 제공합니다.

각 드라이브에는 활동 LED와 상태 LED가 있습니다. 색상과 속도가 다르면 드라이브의 활동이나 상태가 다릅니다. 다음 그림 및 표에서는 활동 LED 및 상태 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

- "[하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브의 LED](#)" 49페이지
- "[EDSFF 드라이브의 LED](#)" 49페이지

하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브의 LED

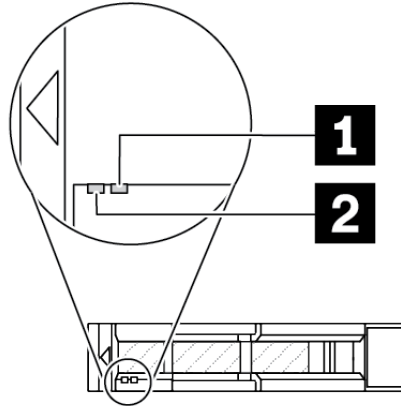


그림 18. 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브의 LED

드라이브 LED	상태	설명
1 오른쪽 드라이브 상태 LED	노란색	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	노란색 깜박임(느리게 깜박임, 초당 약 1회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	노란색 깜박임(빠르게 깜박임, 초당 약 4회 깜박임)	RAID 어댑터가 드라이브를 찾는 중입니다.
2 왼쪽 드라이브 활동 LED	녹색	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	녹색 깜박임	드라이브가 작동 중입니다.

EDSFF 드라이브의 LED

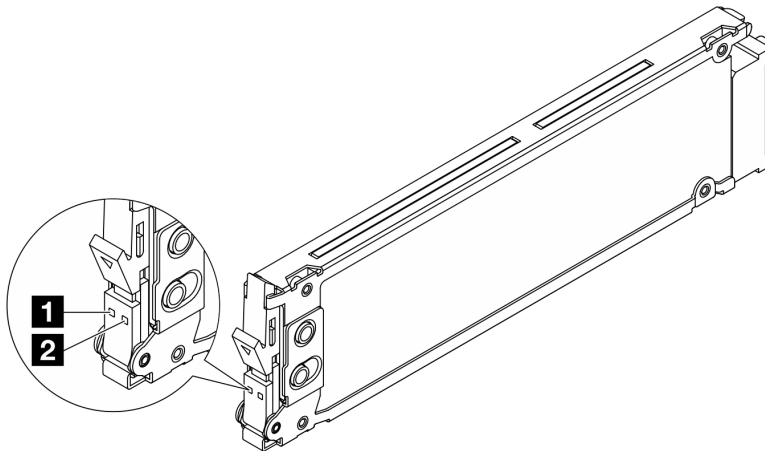


그림 19. EDSFF 드라이브의 LED

드라이브 LED	상태	설명
1 드라이브 활동 LED	녹색	드라이브에 전원이 켜져 있지만 작동하지 않습니다.
	녹색 깜박임(초당 약 4회 깜박임)	드라이브가 작동 중입니다.
	꺼짐	드라이브의 전원이 켜져 있지 않습니다.
2 드라이브 상태 LED	황색	이 드라이브에 오류가 있습니다.
	황색 깜박임(느리게 깜박임, 초당 약 1회 깜박임)	드라이브가 다시 빌드되는 중입니다.
	황색 깜박임(빠르게 깜박임, 초당 약 4회 깜박임)	RAID 어댑터가 드라이브를 찾는 중입니다.

firmware and RoT security module의 LED

다음 그림은 ThinkSystem V3 펌웨어 및 Root of Trust 보안 모듈(펌웨어 및 RoT 보안 모듈)의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

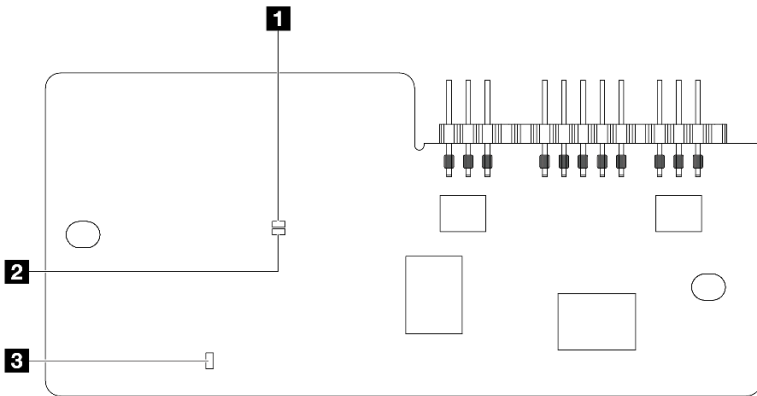


그림 20. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 LED

1 AP0 LED(녹색)	2 AP1 LED(녹색)	3 치명적 오류 LED(노란색)
----------------------	----------------------	--------------------------

표 26. LED 설명

시나리오	AP0 LED	AP1 LED	치명적 오류 LED	FPGA 하트비트 LED ^{참고}	XCC 하트비트 LED ^{참고}	작업
RoT 보안 모듈 치명적 펌웨어 결함	꺼짐	꺼짐	켜짐	해당사항 없음	해당사항 없음	펌웨어 및 RoT 보안 모듈을 교체하십시오.
	깜박임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	해당사항 없음	펌웨어 및 RoT 보안 모듈을 교체하십시오.
	깜박임	해당사항 없음	켜짐	켜짐	해당사항 없음	펌웨어 및 RoT 보안 모듈을 교체하십시오.

표 26. LED 설명 (계속)

시나리오	AP0 LED	AP1 LED	치명적 오류 LED	FPGA 하트비트 LED ^{참고}	XCC 하트비트 LED ^{참고}	작업
시스템 전원 없음 (FPGA 하트비트 LED 꺼짐)	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	AC 전원이 켜져 있지만 시스템 보드 어셈블리에 전원이 없는 경우 다음을 수행합니다. 1. 전원 공급 장치(PSU) 또는 전원 인터포저 보드(PIB)가 있는 경우 확인하십시오. PSU 또는 PIB에 오류가 있는 경우 교체하십시오. 2. PSU 또는 PIB가 정상 상태라면 다음을 수행하십시오. a. 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. b. 프로세서 보드를 교체하십시오.
XCC 펌웨어 복구 가능 오류	깜빡임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
XCC 펌웨어가 오류에서 복구되었습니다	깜빡임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
UEFI 펌웨어 인증 실패	해당사항 없음	깜빡임	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
UEFI 펌웨어가 인증 실패에서 복구되었습니다	해당사항 없음	켜짐	꺼짐	해당사항 없음	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
시스템이 정상입니다(FPGA 하트비트 LED가 켜짐)	켜짐	켜짐	꺼짐	켜짐	켜짐	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

참고: FPGA LED 및 XCC 하트비트 LED의 위치에 대해서는 "[시스템 보드 어셈블리의 LED](#)" 52페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 공급 장치의 LED

이 항목에서는 여러 전원 공급 장치 LED 상태 및 해당 작업 제안 사항에 대한 정보를 제공합니다.

서버를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.

- 프로세서 소켓 1의 프로세서 1개
- 슬롯 7의 메모리 모듈 1개
- 전원 공급 장치 1개
- HDD/SSD 드라이브 1개 또는 M.2 드라이브 1개 또는 7mm 드라이브 1개(디버깅을 위해 OS가 필요한 경우)
- 시스템 팬 6개(프로세서 1개)

다음 표는 전원 공급 장치 LED 및 시스템 전원 LED의 다양한 조합으로 표시되는 문제 및 감지된 문제를 정정하기 위한 제안 작업에 관한 설명입니다.

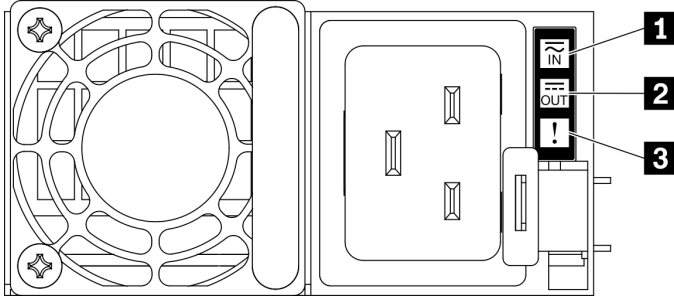
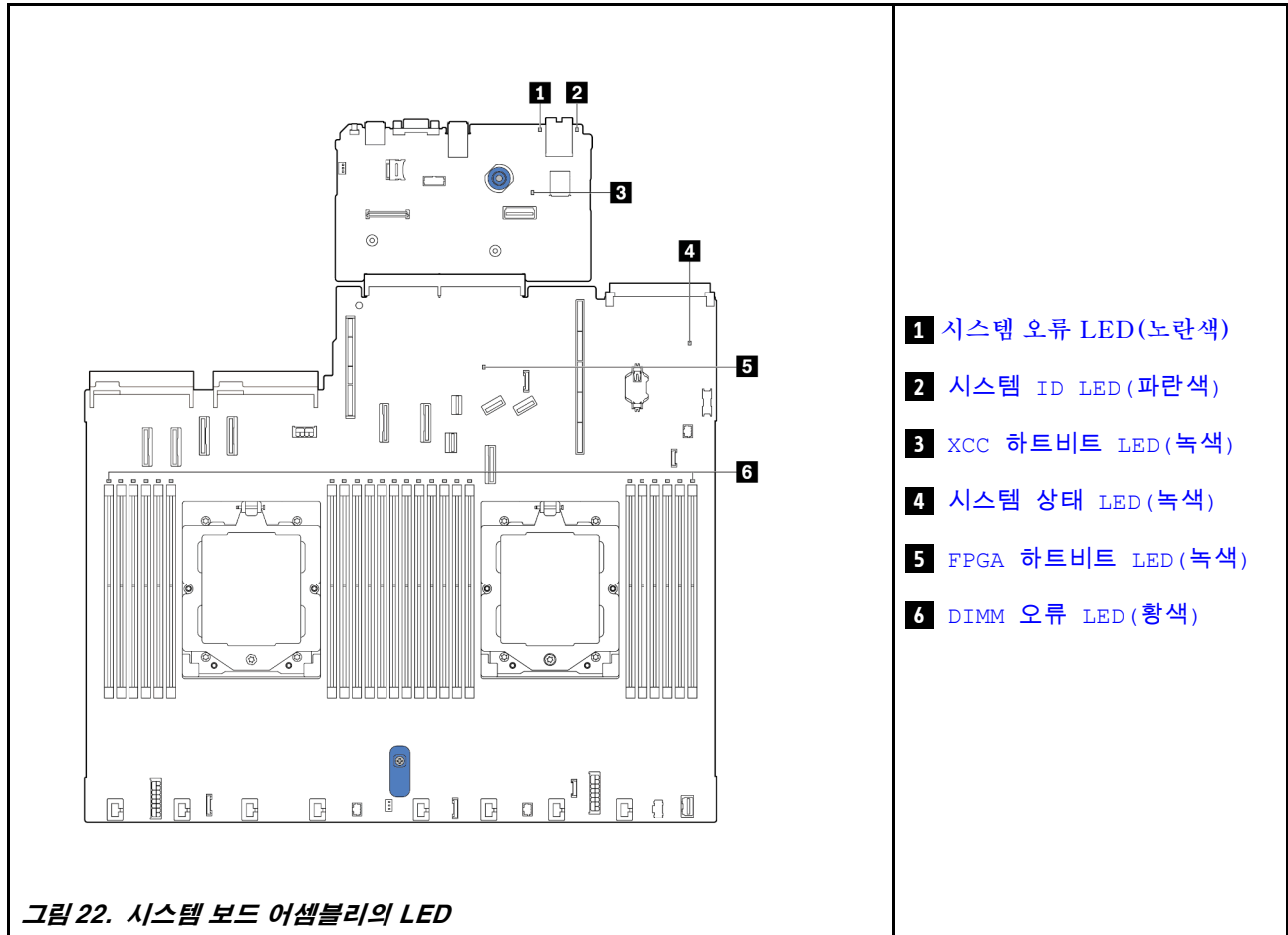


그림 21. 전원 공급 장치 LED

LED	설명
1 입력 상태	<p>입력 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 전원 공급 장치가 입력 전원에서 분리되었습니다. 녹색: 전원 공급 장치가 입력 전원에 연결되어 있습니다.
2 출력 상태	<p>출력 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 서버의 전원이 꺼져 있거나 전원 공급 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 서버의 전원이 켜져 있지만 출력 상태 LED가 꺼져 있으면 전원 공급 장치를 교체하십시오. 깜빡임 녹색: 전원 공급 장치가 제로 출력 모드에 있습니다(대기). 서버 전력 부하가 낮은 경우 설치된 전원 공급 장치 중 한 개가 대기 상태로 전환되는 동시에 나머지 한 개는 전체 부하를 감당합니다. 전력 부하가 증가하는 경우 대기 중인 예비 전원 공급 장치가 활성 상태로 전환되어 서버에 충분한 전원을 공급합니다. <p>제로 출력 모드를 비활성화하려면 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 로그인하여 서버 구성 → 전원 정책을 선택하고 제로 출력 모드를 비활성화한 다음 적용을 클릭하십시오. 제로 출력 모드를 사용하지 않도록 설정하는 경우 양쪽 전원 공급 장치 모두 활성 상태가 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 녹색: 서버가 켜져 있으며 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다. <p>제로 출력 모드는 Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스를 통해 비활성화할 수 있습니다. 제로 출력 모드를 사용하지 않도록 설정하는 경우 양쪽 전원 공급 장치 모두 활성 상태가 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스에 로그인하여 서버 구성 → 전원 정책을 선택하고 제로 출력 모드를 비활성화한 다음 적용을 클릭하십시오.
3 장애 LED	<ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 전원 공급 장치가 정상적으로 작동합니다. 노란색: 전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 시스템에서 FFDC 로그를 덤프하고 Lenovo 백 엔드 지원팀에 PSU 데이터 로그 검토를 문의하십시오.

시스템 보드 어셈블리의 LED

다음 그림은 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.



시스템 보드 어셈블리 LED 설명

1 시스템 오류 LED(노란색)	
설명	이 노란색 LED가 켜진 경우 서버의 다른 LED가 하나 이상 켜져서 오류 원인을 알려줄 수도 있습니다.
조치	시스템 로그 또는 내부 오류 LED를 확인하여 장애가 있는 부품을 식별하십시오. 자세한 정보는 " 앞면 오퍼레이터 패널의 LED 및 버튼 " 46페이지의 내용을 참조하십시오.

2 시스템 ID LED(파란색)	
설명	앞면 시스템 ID LED를 통해 해당 서버를 찾을 수 있습니다.
조치	시스템 ID 버튼을 누를 때마다 두 시스템 ID LED의 상태가 변경되며, 상태는 켜짐, 깜빡임 또는 꺼짐이 될 수 있습니다.

3 XCC 하트비트 LED(녹색)	
설명	<p>XCC 하트비트 LED는 XCC 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 깜박임(초당 약 1회 깜박임): XCC가 정상적으로 작동 중입니다. • 다른 속도로 깜박이거나 항상 켜져 있음: XCC가 초기 단계에 있거나 비정상적으로 작동 중입니다. • 꺼짐: XCC가 작동하지 않습니다.
조치	<ul style="list-style-type: none"> • XCC 하트비트 LED가 항상 꺼져 있거나 항상 켜져 있으면 다음을 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none"> - XCC에 액세스할 수 없는 경우: <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 2. 시스템 I/O 보드와 펌웨어 및 RoT 보안 모듈이(가) 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오. 3. (숙련된 기술자 전용) 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 교체하십시오. 4. (숙련된 기술자 전용) 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. - XCC에 액세스할 수 있는 경우 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. • XCC 하트비트 LED가 5분 넘게 계속 빠르게 깜박이면 다음을 수행하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 2. 시스템 I/O 보드와 펌웨어 및 RoT 보안 모듈이(가) 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오. 3. (숙련된 기술자 전용) 펌웨어 및 RoT 보안 모듈을(를) 교체하십시오. 4. (숙련된 기술자 전용) 시스템 I/O 보드를 교체하십시오. • XCC 하트비트 LED가 5분 넘게 계속 느리게 깜박이면 다음을 수행하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 2. 시스템 I/O 보드와 펌웨어 및 RoT 보안 모듈이(가) 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. (숙련된 기술자 전용) 필요한 경우 다시 설치하십시오. 3. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

4 시스템 상태 LED(녹색)	
설명	<p>시스템 상태 LED는 시스템의 작동 상태를 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 빠르게 깜박임(초당 약 4회 깜박임): 전원 장애가 있거나 XCC 전원 권한이 준비되기를 기다리는 중입니다. • 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원이 꺼져 있으며 전원을 켤 수 있습니다(대기 상태). • 꺼짐: 전원 꺼짐.
조치	<ul style="list-style-type: none"> • 시스템 상태 LED가 5분 넘게 빠르게 깜박이고 전원을 켤 수 없는 경우 XCC 하트비트 LED를 확인하고 XCC 하트비트 LED에 대한 작업을 수행하십시오. • 시스템 상태 LED가 계속 꺼져 있거나 빠르게 깜박이고(초당 약 4회 깜박임) 앞면 패널의 시스템 오류 LED가 켜져 있으면(노란색) 시스템이 전원 장애 상태입니다. 다음과 같이 하십시오. <ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 코드를 다시 연결하십시오. 2. 디버깅을 위한 최소 구성에 도달할 때까지 설치된 어댑터/장치를 한 번에 하나씩 제거 하십시오. 3. (숙련된 기술자 전용) 문제가 지속되면 FFDC 로그를 캡처하고 프로세서 보드를 교체 하십시오. 4. 그래도 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

5 FPGA 하트비트 LED(녹색)	
설명	<p>FPGA 하트비트 LED는 FPGA 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 깜박임(초당 약 1회 깜박임): FPGA가 정상적으로 작동 중입니다. • 켜짐 또는 꺼짐: FPGA가 작동하지 않습니다.
조치	<p>FPGA 하트비트 LED가 항상 꺼져 있거나 항상 켜져 있으면 다음을 수행하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 프로세서 보드를 교체하십시오. 2. 문제가 계속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.

6 DIMM 오류 LED(노란색)	
설명	메모리 모듈 오류 LED가 켜지면 해당 메모리 모듈에 장애가 발생했음을 나타냅니다.
조치	자세한 정보는 <i>사용 설명서</i> 의 "메모리 문제"를 참조하십시오.

XCC 시스템 관리 포트의 LED

이 주제에서는 XCC 시스템 관리 포트의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

다음 표는 XCC 시스템 관리 포트의 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

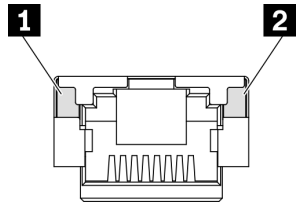


그림 23. XCC 시스템 관리 포트 LED

LED	설명
1 XCC 시스템 관리 포트(1GB RJ-45) 이더넷 포트 링크 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 연결 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 꺼짐: 네트워크 연결이 끊어졌습니다. • 녹색: 네트워크 연결이 설정되었습니다.
2 XCC 시스템 관리 포트(1 GB RJ-45) 이더넷 포트 활동 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 활동 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 꺼짐: 서버가 LAN에서 연결이 끊어졌습니다. • 녹색: 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

누수 감지 센서 모듈의 LED

이 주제에서는 액체 냉각 누수 감지 모듈 LED에 대한 정보를 제공합니다.

L2AM(Lenovo Neptune L2A(liquid-to-air) 모듈)의 액체 감지 센서 모듈 또는 DWCM(직접 수랭 모듈)에는 LED 1개가 함께 제공됩니다. 다음 그림은 모듈의 LED를 보여줍니다.

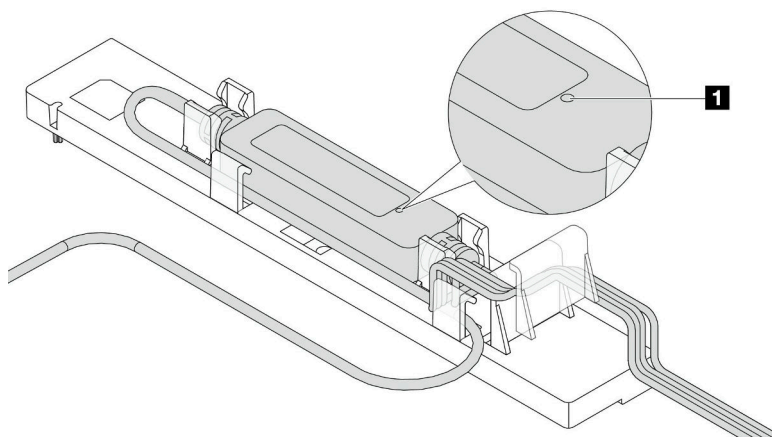


그림 24. 누수 감지 LED

다음 표에서는 액체 감지 센서 모듈 LED가 가리키는 상태를 설명합니다.

1 누수 감지 센서 LED

설명	<ul style="list-style-type: none">• 녹색: 냉각수 누수가 감지되지 않았습니다.• 녹색으로 깜박임: 비정상적인 상태가 감지되었습니다.
조치	<ul style="list-style-type: none">• L2AM 문제 관별 및 문제 해결은 <i>사용 설명서</i> 및 <i>하드웨어 유지 관리 설명서</i>의 "냉각수 누수 문제(액체 지원 냉각 모듈)"를 참조하십시오.• DWCM 문제 관별 및 문제 해결은 <i>사용 설명서</i> 및 <i>하드웨어 유지 관리 설명서</i>의 "냉각수 누수 문제(직접 수랭 모듈)"를 참조하십시오.

제 3 장 부품 목록

부품 목록을 통해 서버에서 사용 가능한 각 구성 요소를 식별하십시오.

부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. Parts(부품)를 클릭하십시오.
3. 서버의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.

새 부품을 구매하기 전에 Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버의 전력 요약 데이터를 확인하는 것이 좋습니다.

참고: 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

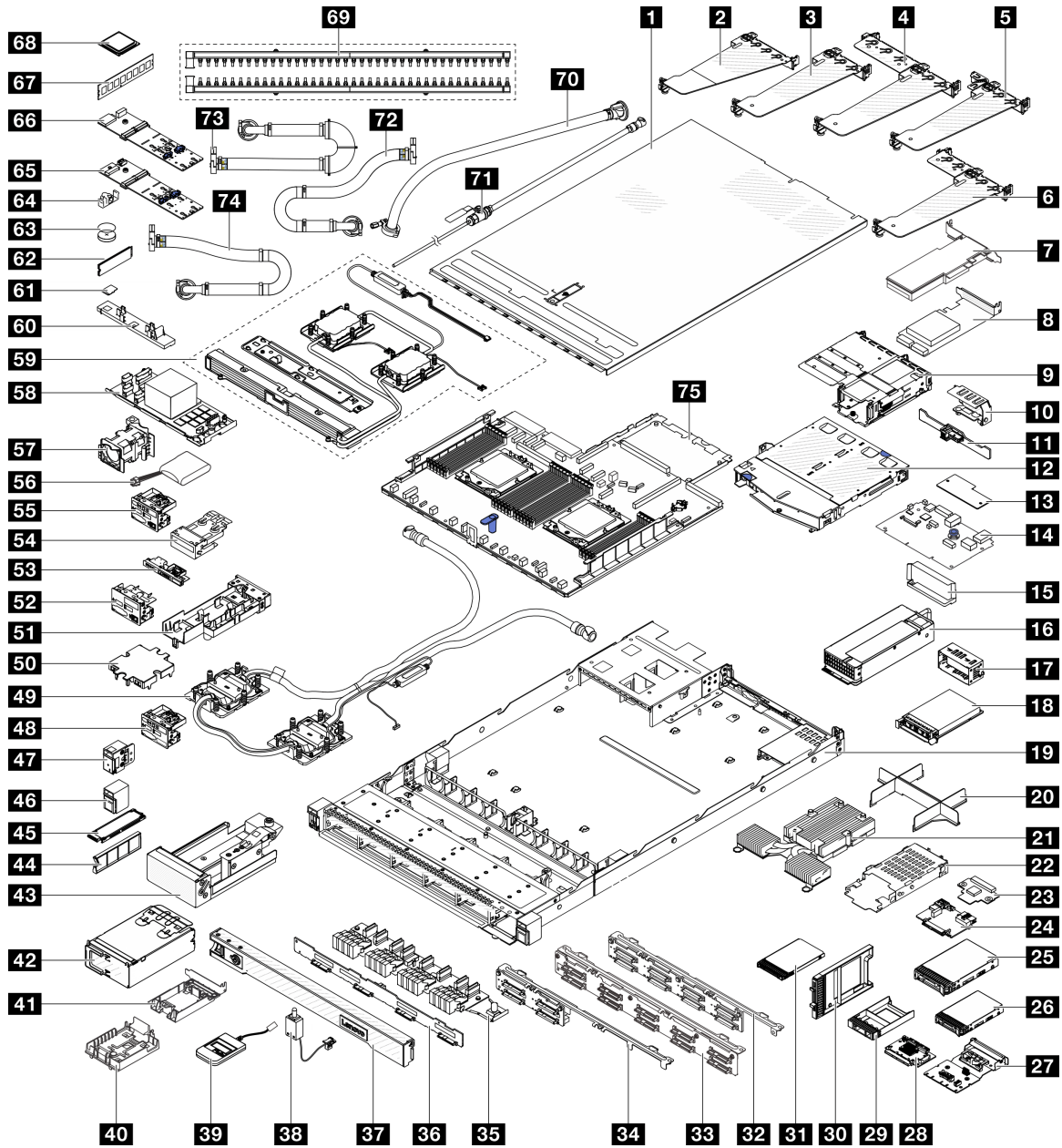


그림 25. 서버 구성 요소

다음 표에 나열된 부품은 다음 중 하나로 식별됩니다.

- T1: 계층 1 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 1 CRU 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 서비스 계약 없이 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 계층 1 CRU를 설치할 경우 설치 요금이 부과됩니다.
- T2: 계층 2 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 2 CRU를 직접 설치하거나 서버에 지정된 보증 서비스 유형에 따라 추가 비용 없이 Lenovo에 설치를 요청할 수 있습니다.
- F: FRU(현장 교체 가능 유닛). FRU는 숙련된 서비스 기술자만 설치할 수 있습니다.
- C: 소모품 및 구조 부품. 소모품 및 구조 부품(필터 또는 베젤과 같은 구성 요소)의 구매 및 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 구조 구성 요소를 구매하거나 설치할 경우 서비스 요금이 부과됩니다.

설명	유형	설명	유형
1 윗면 덮개	T1	2 뒷면 라이저 브래킷(전체 높이)	T1
3 라이저 라이저 브래킷(로우 프로파일)	T1	4 뒷면 라이저 브래킷(로우 프로파일 - 전체 높이)	T1
5 뒷면 라이저 브래킷(로우 프로파일 - 필러)	T1	6 뒷면 라이저 브래킷(로우 프로파일 - 로우 프로파일)	T1
7 PCIe 어댑터	T1	8 RAID 어댑터	T1
9 앞면 라이저 브래킷(로우 프로파일 - 전체 높이)	T1	10 뒷면 벽 브래킷	C
11 2 x 2.5" 뒷면 드라이브 백플레인	T1	12 2 x 2.5" 뒷면 드라이브 케이스	T1
13 펌웨어 및 RoT 보안 모듈	F	14 시스템 I/O 보드	F
15 전원 공급 장치 통풍관	T1	16 전원 공급 장치	T1
17 전원 공급 장치 필터	C	18 OCP 모듈	T1
19 새시	F	20 CPU 더미	C
21 성능 방열판(T자형)	F	22 7mm 드라이브 케이스	T1
23 7mm 드라이브 백플레인(상단)	T2	24 7mm 드라이브 백플레인(하단)	T2
25 3.5" 드라이브	T1	26 2.5" 드라이브	T1
27 뒷면 OCP 인터포저	T1	28 앞면 OCP 인터포저	T1
29 2.5" 드라이브 베이 필터	C	30 7mm 드라이브 베이 필터	C
31 7mm 드라이브	T1	32 8 x 2.5" 앞면 드라이브 백플레인	T1
33 10 x 2.5" 앞면 드라이브 백플레인	T2	34 4 x 2.5" 앞면 드라이브 백플레인	T2
35 16-EDSFF 앞면 드라이브 백플레인	T1	36 4 x 3.5" 앞면 드라이브 백플레인	T1
37 보안 베젤	C	38 침입 스위치 케이블	T1
39 외부 진단 핸드셋	T1	40 RAID 플래시 전원 모듈 홀더(라이저 브래킷 내)	T1
41 RAID 플래시 전원 모듈 홀더(새시 위)	T1	42 4-EDSFF 케이스	T1
43 M.2 케이스	T2	44 EDSFF 드라이브 베이 필터	C
45 EDSFF 드라이브	C	46 랙 래치(오른쪽)	T1
47 랙 래치(왼쪽)	T1	48 진단 패널 포함 앞면 I/O 모듈(1)	T1
49 Lenovo Neptune 프로세서 직접 수랭 모듈	F	50 냉각판 덮개	C
51 호스 홀더	C	52 진단 패널 포함 앞면 I/O 모듈(2)	T1
53 진단 패널 포함 앞면 I/O 모듈(3)	T1	54 내장형 진단 패널 어셈블리	T1
55 진단 패널 포함 앞면 I/O 모듈(4)	T1	56 RAID 플래시 전원 모듈	T1
57 팬 모듈	T1	58 내부 CFF HBA/RAID 모듈	T2
59 Lenovo Neptune L2A(Liquid to Air) 모듈	F	60 누수 감지 센서 모듈 홀더	T1
61 microSD 카드	T1	62 M.2 드라이브	T1
63 CMOS 배터리(CR2032)	C	64 M.2 고정 클립	T1
65 M.2 PCIe 3.0 백플레인	T1	66 M.2 PCIe 4.0 백플레인	T1

설명	유형	설명	유형
67 메모리 모듈	T1	68 프로세서	F
69 매니폴드	F	70 42U 인로우 호스 키트	F
71 블리드 키트	F	72 42U/48U 인랙 연결 호스(리턴 측)	F
73 42U 인랙 연결 호스(공급 측)	F	74 48U 인랙 연결 호스(공급 측)	F
75 프로세서 보드	F		

전원 코드

서버를 설치하는 국가 및 지역에 따라 여러 전원 코드를 사용할 수 있습니다.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음으로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.

3. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.

4. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전원) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.

참고:

- 안전을 위해 접지된 연결 플러그가 있는 전원 코드가 이 제품에 사용하도록 제공됩니다. 감전 위험을 피하려면 항상 전원 코드를 사용하고 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
- 미국 및 캐나다에서 이 제품에 사용되는 전원 코드는 UL(Underwriter's Laboratories)에서 나열하고 CSA(Canadian Standards Association)에서 인증합니다.
- 115V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우: 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 병렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 125V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 전용): 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 직렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 250V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 이외 지역): 접지형 연결 플러그가 있는 코드 세트를 사용하십시오. 코드 세트는 장비를 설치할 국가의 적합한 안전 승인이 있어야 합니다.
- 특정 국가 또는 지역의 전원 코드는 보통 해당 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다.

제 4 장 포장 개봉 및 설정

이 섹션의 정보는 서버를 개봉하고 설치하는 데 도움이 됩니다. 서버를 개봉할 때 패키지의 항목이 올바른지 확인하고 서버 일련 번호 및 Lenovo XClarity Controller 액세스 정보를 찾을 수 있는 위치를 확인하십시오. 서버를 설치할 때는 "[서버 설치 점검 목록](#)" 63페이지의 지침을 따르십시오.

서버 패키지 내용

서버를 수령하면 발송물에 예상되는 모든 것이 있는지 확인하십시오.

서버 패키지에 포함되는 항목은 다음과 같습니다.

- 서버
- 레일 설치 키트*. 패키지에 설치 안내서가 제공됩니다.
- 케이블 관리 임*. 패키지에 설치 안내서가 제공됩니다.
- 전원 코드*, 액세서리 키트 및 인쇄된 설명서와 같은 항목이 포함된 자료 상자.

참고:

- 나열된 항목 중 일부는 선택 모델에서만 사용할 수 있습니다.
- 별표(*)로 표시된 항목은 선택 사항입니다.

부품이 누락되었거나 파손되어 있는 경우, 제품 구입처로 연락하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 받을 때 필요할 수 있습니다.

서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스

이 섹션에는 서버를 식별하는 방법과 Lenovo XClarity Controller 액세스 정보를 찾는 위치에 대한 지침이 있습니다.

서버 식별

Lenovo에 도움을 요청할 때 시스템 유형, 모델 및 일련 번호 정보는 기술자가 서버를 식별하고 더 빠른 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

아래 그림은 서버의 모델 번호, 시스템 유형 및 일련 번호가 포함된 ID 레이블의 위치를 보여줍니다.

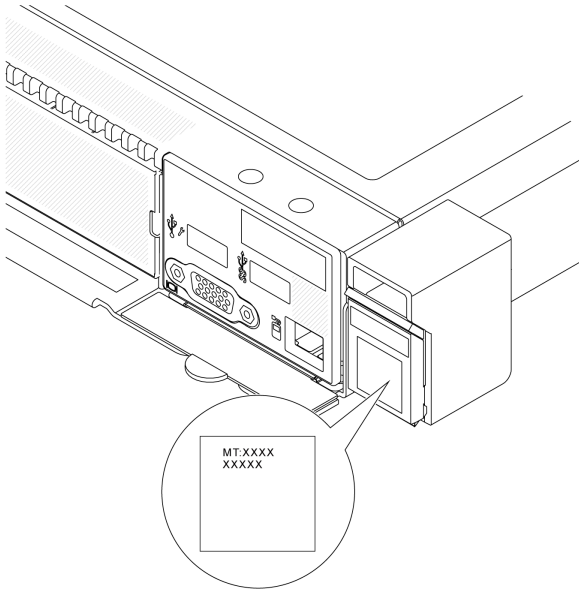


그림 26. ID 레이블의 위치

Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블

탈착식 정보 탭에 부착되어 있는 Lenovo XClarity Controller(XCC) 네트워크 액세스 레이블은 새시 앞면의 오른쪽 하단 근처에 있으며, 이를 꺼내 보면 MAC 주소를 확인할 수 있습니다. 서버를 받은 후 XCC 네트워크 액세스 레이블을 벗긴 다음 안전한 장소에 보관하십시오.

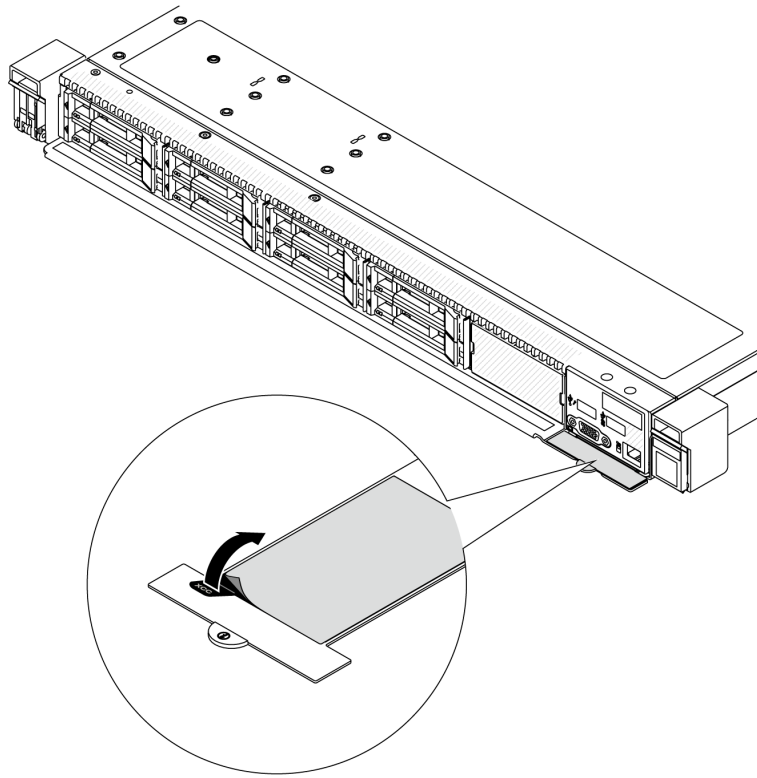


그림 27. 탈착식 정보 탭에 있는 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블

서버 설치 점검 목록

서버 설치 점검 목록을 사용하여 서버를 설치하는 데 필요한 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오.

서버 설치 절차는 서버 배송 당시의 서버 구성에 따라 달라집니다. 경우에 따라서는 서버가 완전하게 구성되어 있으므로 네트워크와 AC 전원line에 서버를 연결하기만 하면 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 다른 경우 서버에 하드웨어 옵션을 설치하고 하드웨어 및 펌웨어 구성이 필요하며 운영 체제를 설치해야 하는 경우도 있습니다.

다음 단계에서는 서버 설치에 대한 일반적인 절차를 설명합니다.

서버 하드웨어 설치

서버 하드웨어를 설치하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 서버 패키지의 포장을 푸십시오. ["서버 패키지 내용" 61페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 필수 하드웨어 또는 서버 옵션을 설치하십시오. [사용 설명서](#) 또는 [하드웨어 유지 관리 설명서](#)의 "하드웨어 교체 절차"에서 관련 주제를 참조하십시오.
3. 필요한 경우 표준 랙 캐비닛에 레일과 CMA를 설치하십시오. 레일 설치 키트와 함께 제공되는 [레일 설치 안내서](#) 및 [CMA 설치 안내서](#)의 지침을 따르십시오.
4. 필요한 경우 표준 랙 캐비닛에 서버를 설치하십시오. [사용 설명서](#) 또는 [하드웨어 유지 관리 설명서](#)의 "랙에 서버 설치"를 참조하십시오.
5. 서버에 모든 외부 케이블을 연결하십시오. 커넥터 위치에 대해서는 [제 2 장 "서버 구성 요소" 15페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

일반적으로 다음 케이블을 연결해야 합니다.

- 전원 소스에 서버 연결
- 데이터 네트워크에 서버 연결

- 스토리지 장치에 서버 연결
 - 관리 네트워크에 서버 연결
6. 서버의 전원을 켜십시오.

전원 버튼 위치 및 전원 LED는 다음에 지정되어 있습니다.

- 제 2 장 "서버 구성 요소" 15페이지
- "시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 36페이지

다음과 같은 방법으로 서버를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 전원이 중단된 후에 서버는 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.
- 서버는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

참고: 서버의 전원을 켜지 않고 시스템을 구성할 수 있도록 관리 프로세서 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 서버가 전원에 연결되면 관리 프로세서 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 관리 서버 프로세서에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "XClarity Controller 웹 인터페이스의 열기 및 사용" 섹션을 참조하십시오 (https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

7. 서버 설치를 확인하십시오. 전원 LED, 이더넷 커넥터 LED 및 네트워크 LED에 녹색 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 서버 하드웨어가 성공적으로 설치되었음을 의미합니다.

LED 표시에 대한 자세한 내용은 "시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결" 36페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오. 자세한 지시사항은 제 5 장 "시스템 구성" 65페이지의 내용을 참조하십시오.

1. Lenovo XClarity Controller에서 관리 네트워크로 네트워크 연결을 설정하십시오.
2. 필요한 경우 서버의 펌웨어를 업데이트하십시오.
3. 서버의 펌웨어를 구성하십시오.

다음 정보는 RAID 구성에 사용할 수 있습니다.

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. 운영 체제를 설치하십시오.
5. 서버 구성을 백업하십시오.
6. 서버를 사용할 응용 프로그램 및 프로그램을 설치하십시오.

제 5 장 시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오.

Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정

네트워크를 통해 Lenovo XClarity Controller에 액세스하려면 먼저 Lenovo XClarity Controller에서 네트워크에 연결하는 방법을 지정해야 합니다. 네트워크 연결이 구현된 방법에 따라 고정 IP 주소를 지정해야 할 수도 있습니다.

DHCP를 사용하지 않는 경우 다음 방법으로 Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다:

- 모니터가 서버에 연결되어 있으면 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Lenovo XClarity Provisioning Manager를 사용하여 네트워크에 Lenovo XClarity Controller를 연결하십시오.

1. 서버를 시작하십시오.
2. 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. ((자세한 내용은 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.))
3. LXPM → UEFI 설정 → BMC 설정으로 이동하여 Lenovo XClarity Controller를 네트워크에 연결하는 방법을 지정합니다.
 - 고정 IP 연결을 선택하는 경우 네트워크에서 사용할 수 있는 IPv4 또는 IPv6 주소를 지정해야 합니다.
 - DHCP 연결을 선택하는 경우 서버의 MAC 주소가 DHCP 서버에 구성되어 있는지 확인하십시오.
4. 확인을 클릭하여 설정을 적용하고 2~3분 동안 기다립니다.
5. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 Lenovo XClarity Controller을(를) 연결하십시오.

중요: Lenovo XClarity Controller는 처음에 사용자 이름 USERID 및 암호 PASSWORD(문자 0가 아니라 숫자 0 사용)를 사용하여 설정됩니다. 이 기본 사용자 설정은 감독자 액세스 권한을 가지고 있습니다. 보안 강화를 위해 초기 구성 중에 이 사용자 이름과 암호를 변경해야 합니다.

- 모니터가 서버에 연결되어 있지 않으면 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 랩톱의 이더넷 케이블을 서버의 XCC 시스템 관리 포트에 연결하십시오. XCC 시스템 관리 포트의 위치는 제 2 장 "서버 구성 요소" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 랩톱에서 IP 설정을 수정하여 서버 기본 설정과 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.

기본 IPv4 주소와 IPv6 LLA(Link Local Address)는 탈착식 정보 탭에 부착된 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블에 제공됩니다. "서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스" 61페이지의 내용을 참조하십시오.

Lenovo XClarity Controller 연결을 위한 앞면 USB 포트 설정

앞면 USB 포트를 통해 Lenovo XClarity Controller에 액세스하려면 먼저 Lenovo XClarity Controller 연결을 위한 USB 포트를 구성해야 합니다.

서버 지원

서버에서 앞면 USB 포트를 통한 Lenovo XClarity Controller 액세스를 지원하는지 알아보려면 다음 중 하나를 확인하십시오.

- 제 2 장 "서버 구성 요소" 15페이지의 내용을 참조하십시오.



- 서버의 USB 포트에 렌치 아이콘이 있는 경우 Lenovo XClarity Controller에 연결할 USB 포트를 설정할 수 있습니다. 또한 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 USB 자동화 업데이트를 지원하는 유일한 USB 포트입니다.

Lenovo XClarity Controller 연결을 위한 USB 포트 설정

다음 단계 중 하나를 수행하여 USB 포트를 일반 및 Lenovo XClarity Controller 관리 작업 사이에 전환할 수 있습니다.

- LED가 느리게 깜박일 때까지(2초에 1회씩) ID 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다. ID 버튼의 위치는 제 2 장 "서버 구성 요소" 15페이지의 내용을 참조하십시오.
- Lenovo XClarity Controller 관리 컨트롤러 CLI에서 `usbfp` 명령을 실행하십시오. Lenovo XClarity Controller CLI 사용에 대한 정보는 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "명령줄 인터페이스" 섹션을 참조하십시오(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).
- Lenovo XClarity Controller 관리 컨트롤러 웹 인터페이스에서 BMC 구성 → 네트워크 → 앞면 패널 USB 포트 관리자를 클릭하십시오. Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 기능에 대한 정보는 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "웹 인터페이스의 XClarity Controller 기능에 대한 설명" 섹션을 참조하십시오(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

USB 포트 현재 설정 확인

Lenovo XClarity Controller 관리 컨트롤러 CLI(`usbfp` 명령) 또는 Lenovo XClarity Controller 관리 컨트롤러 웹 인터페이스(BMC 구성 → 네트워크 → 앞면 패널 USB 포트 관리자)를 사용하여 USB 포트의 현재 설정을 확인할 수도 있습니다. 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "명령줄 인터페이스" 및 "웹 인터페이스의 XClarity Controller 기능에 대한 설명" 섹션을 참조하십시오(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

펌웨어 업데이트

서버의 펌웨어를 업데이트하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

다음에 열거된 도구를 사용하여 서버와 서버에 설치되는 장치에 대한 최신 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

- 펌웨어 업데이트와 관련된 우수 사례는 다음 사이트에 있습니다.
 - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 다음 사이트에서 최신 펌웨어를 찾을 수 있습니다.
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- 제품 알림을 구독하여 펌웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 받을 수 있습니다.
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

UpdateXpress System Packs (UXSPs)

Lenovo는 일반적으로 펌웨어를 UpdateXpress System Pack(UXSP)이라고 하는 번들로 릴리스합니다. 모든 펌웨어 업데이트가 호환되는지 확인하려면 모든 펌웨어를 동시에 업데이트해야 합니다. Lenovo XClarity Controller 및 UEFI에 대해 모두 펌웨어를 업데이트하는 경우 Lenovo XClarity Controller의 펌웨어를 먼저 업데이트하십시오.

업데이트 방법 용어

- **대역 내 업데이트.** 서버의 코어 CPU에서 실행되는 운영 체제 내의 도구 또는 응용 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 수행합니다.
- **대역 외 업데이트.** Lenovo XClarity Controller에서 업데이트를 수집한 후 대상 서브시스템 또는 장치에 대한 업데이트를 지시하는 방식으로 설치 또는 업데이트를 수행합니다. 대역 외 업데이트는 코어 CPU에서 실행하는 운영 체제에 종속되지 않습니다. 하지만 대부분의 대역 외 작업에서는 서버가 S0(작업) 전원 상태여야 합니다.
- **대상에서 업데이트.** 대상 서버 자체에서 실행되는 설치된 운영 체제에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **대상 외부에서 업데이트.** 서버의 Lenovo XClarity Controller와 직접 상호 작용하는 컴퓨팅 장치에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **UpdateXpress System Pack(UXSP).** UXSP는 상호 의존적인 수준의 기능, 성능 및 호환성을 제공하도록 지정 및 테스트된 번들 업데이트입니다. UXSP는 서버 시스템 유형별로 제공되며 특정 Windows Server 및 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 운영 체제 분배를 지원하도록 빌드되었습니다.(펌웨어 및 장치 드라이버 업데이트 제공). 시스템 유형별 펌웨어 전용 UXSP도 사용할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트 도구

펌웨어 설치 및 설정에 사용하는 데 가장 적합한 Lenovo 도구를 결정하려면 다음 표를 참조하십시오.

도구	지원되는 업데이트 방법	핵심 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	UXSP 지원
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	대역 내 대상에서	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	대역 외 대상 외부에서	√	선택한 I/O 장치	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	대역 내 대역 외 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√ (BoMC 응용 프로그램)	√ (BoMC 응용 프로그램)	√

참고: BMC 및 UEFI 펌웨어 업데이트용.

도구	지원되는 업데이트 방법	핵심 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	UXSP 지원
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	대역 내 ² 대상에서	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	대역 외 대상 외부에서	√	선택한 I/O 장치	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	대역 내 대역 외 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√ (BoMC 응용 프로그램)	√ (BoMC 응용 프로그램)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	대역 내 ¹ 대역 외 ² 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√		√
VMware vCenter 용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 외 대상 외부에서	√	선택한 I/O 장치	√		
Microsoft Windows Admin Center 용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√		√

도구	지원되는 업데이트 방법	핵심 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	UXSP 지원
Microsoft System Center Configuration Manager용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대상에서	√	모든 I/O 장치	√		√
참고: 1. I/O 펌웨어 업데이트용. 2. BMC 및 UEFI 펌웨어 업데이트용.						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 Lenovo XClarity Controller 펌웨어, UEFI 펌웨어 및 Lenovo XClarity Provisioning Manager 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 그래픽 사용자 인터페이스는 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 지정된 키를 누르면 표시됩니다. 기본값을 텍스트 기반 시스템 설정으로 변경한 경우에는 텍스트 기반 시스템 설정 인터페이스에서 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 불러올 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "펌웨어 업데이트" 섹션(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

특정 업데이트를 설치해야 하는 경우 특정 서버에 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

참고:

- Windows 또는 Linux를 통해 대역 내 업데이트를 수행하려면, 운영 체제 드라이버를 설치하고 Ethernet-over-USB(LAN over USB라고도 함) 인터페이스를 사용해야 합니다.

USB를 통한 이더넷 구성에 관한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "USB를 통한 이더넷 구성" 섹션(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

- Lenovo XClarity Controller를 통해 펌웨어를 업데이트하는 경우 서버에서 실행 중인 운영 체제용 최신 장치 드라이버를 다운로드하여 설치했는지 확인하십시오.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Controller 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 펌웨어 업데이트" 섹션

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI는 Lenovo 서버를 관리하는 데 사용할 수 있는 명령줄 응용 프로그램 모음입니다. 해당 업데이트 응용 프로그램을 사용하여 서버의 펌웨어 및 장치 드라이버를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트는 서버의 호스트 운영 체제(대역 내)에서 또는 서버의 BMC(대역 외)를 통해 원격으로 수행할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 대부분의 OneCLI 업데이트 기능을 제공합니다. 이를 사용하여 UXSP(UpdateXpress System Pack) 업데이트 패키지 및 개별 업데이트를 획득하고 배포할 수 있습니다. UpdateXpress System Pack에는 Microsoft Windows 및 Linux용 펌웨어와 장치 드라이버 업데이트가 포함됩니다.

다음 위치에서 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress를 얻을 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator를 사용하여 지원되는 서버의 펌웨어 업데이트, VPD 업데이트, 인벤토리 및 FFDC 컬렉션, 고급 시스템 구성, FoD 키 관리, 보안 지우기, RAID 구성 및 진단에 적합한 부팅 가능한 미디어를 만들 수 있습니다.

Lenovo XClarity Essentials BoMC는 다음 위치에서 구할 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 여러 서버를 관리하는 경우 인터페이스를 통해 모든 관리되는 서버의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 펌웨어 준수 정책을 관리되는 엔드포인트에 할당하여 펌웨어 관리가 간소화됩니다. 준수 정책을 만들어 관리되는 엔드포인트에 할당하는 경우 Lenovo XClarity Administrator는 해당 엔드포인트에 대한 인벤토리 변경 사항을 모니터링합니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Administrator 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Lenovo XClarity Integrator 오퍼링**

Lenovo XClarity Integrator 오퍼링은 Lenovo XClarity Administrator 및 서버의 관리 기능과 VMware vCenter, Microsoft Admin Center 또는 Microsoft System Center와 같은 특정 배포 인프라에서 사용되는 소프트웨어를 통합할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Integrator 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html

펌웨어 구성

서버의 펌웨어를 설치하고 설정하는 데 사용 가능한 몇 가지 옵션이 있습니다.

중요: Lenovo 지원팀이 그렇게 하도록 지시하지 않는 한 옵션 ROM을 Legacy로 설정되도록 구성하지 마십시오. 그렇게 설정하면 슬롯 장치용 UEFI 드라이버가 로드되지 않으므로 Lenovo XClarity Essentials OneCLI와 같은 Lenovo 소프트웨어에 그리고 Lenovo XClarity Controller에 부작용을 일으킬 수 있습니다. 부작용에는 모델 명칭 및 펌웨어 수준 같은 어댑터 카드 세부 사항을 결정할 수 없다는 점도 포함됩니다. 어댑터 카드 정보를 확보할 수 없는 경우, 모델 명칭으로 "ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash" 같은 실제 모델 명칭 대신 "Adapter 06:00:00" 같은 일반 정보가 사용됩니다. 경우에 따라 UEFI 부팅 프로세스가 중단될 수도 있습니다.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 서버에 대한 UEFI 설정을 구성할 수 있습니다.

참고: Lenovo XClarity Provisioning Manager에서는 서버 구성을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 또한 시스템 구성에 대한 텍스트 기반 인터페이스(Setup Utility)를 사용할 수 있습니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager에서, 서버를 다시 시작한 후 텍스트 기반 인터페이스에 액세스하도록 선택할 수 있습니다. 또한 텍스트 기반 인터페이스를 LXPM 시작 시 표시되는 기본 인터페이스로 설정하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** → **UEFI 설정** → **시스템 설정** → **<F1> 제어 시작** → **텍스트 설정**으로 이동합니다. 그래픽 사용자 인터페이스로 서버를 시작하려면 **자동** 또는 **도구 모음**을 선택하십시오.

자세한 정보는 다음 설명서를 참조하십시오.

- https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서 버전을 검색하십시오.
- *UEFI 사용 설명서*(https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/dcg_uefi/overview_dcg_uefi.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

구성 응용 프로그램 및 명령을 사용하여 현재 시스템 구성 설정을 확인하고 Lenovo XClarity Controller 및 UEFI를 변경할 수 있습니다. 저장된 구성 정보를 사용하여 다른 시스템을 복제 또는 복원할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 사용한 서버 구성에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_settings_info_commands.html

- **Lenovo XClarity Administrator**

일관된 구성을 사용하여 모든 서버를 빠르게 프로비전 및 사전 프로비전할 수 있습니다. 구성 설정(예: 로컬 스토리지, I/O 어댑터, 부팅 설정, 펌웨어, 포트와 Lenovo XClarity Controller 및 UEFI 설정)이 하나 이상의 관리되는 서버에 적용될 수 있는 서버 패턴으로 저장됩니다. 서버 패턴이 업데이트되면 변경 내용이 적용되는 서버에 자동으로 배포됩니다.

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음에서 제공됩니다.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 명령줄 인터페이스를 통해 서버의 관리 프로세스를 구성할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Controller을(를) 사용한 서버 구성에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 구성" 섹션(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

메모리 모듈 구성

메모리 성능은 메모리 모드, 메모리 속도, 메모리 랭크, 메모리 구성 및 프로세서 같은 몇 가지 변수에 따라 다릅니다.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

RAID 구성

RAID(Redundant Array of Independent Disk)를 이용한 데이터 저장은 여전히 서버의 스토리지 성능, 가용성 및 용량을 가장 일반적이고 비용 효율적으로 늘릴 수 있는 방법입니다.

RAID는 여러 드라이브가 I/O 요청을 동시에 처리하도록 하여 성능을 늘립니다. RAID는 정상 작동하는 드라이브의 데이터를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 누락된 데이터를 재구성(재작성)하여 드라이브 결함이 발생하는 경우의 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

RAID 배열(RAID 드라이브 그룹이라고도 함)은 드라이브 간에 데이터를 분배하는 특정한 공통 방법을 사용하는 물리적 드라이브 여러 개로 이루어진 그룹입니다. 가상 드라이브(가상 디스크 또는 논리 드라이브라고도 함)는 드라이브의 연속적인 데이터 세그먼트로 구성된 드라이브 그룹의 파티션입니다. 가상 드라이브는 호스트 운영 체제에 OS 논리 드라이브 또는 볼륨을 만들도록 파티션할 수 있는 물리적 디스크로 제공됩니다.

RAID에 대한 소개는 다음의 Lenovo Press 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

RAID 관리 도구 및 리소스에 대한 자세한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

운영 체제 배포

서버에 운영 체제를 배포하는 데 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 운영 체제

- Canonical Ubuntu
- Microsoft Windows
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: <https://lenovopress.com/osig>.

도구 기반 배포

• 다중 서버

사용 가능한 도구:

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

- SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html

• 단일 서버

사용 가능한 도구:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "OS 설치" 섹션

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

- SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html

수동 배포

위의 도구에 액세스할 수 없는 경우 아래 지침에 따라 해당하는 OS 설치 가이드를 다운로드하고 가이드를 참조하여 운영 체제를 수동으로 배포하십시오.

1. <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os> 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 운영 체제를 선택하고 Resources(리소스)를 클릭하십시오.
3. "OS 설치 가이드" 영역을 찾아 설치 지침을 클릭하십시오. 그런 다음 지침에 따라 운영 체제 배포 작업을 완료합니다.

서버 구성 백업

서버를 설정하거나 구성을 변경한 후에는 전체 서버 구성을 백업하는 것이 좋습니다.

다음 서버 구성 요소에 대한 백업을 만드십시오.

- 관리 프로세서

Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 관리 프로세서 구성을 백업할 수 있습니다. 관리 프로세서 구성에 대한 백업과 관련된 세부 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

대신에 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 `save` 명령을 사용하여 모든 구성 설정의 백업을 작성할 수 있습니다. `save` 명령에 관한 자세한 정보는 다음의 내용을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html

- 운영 체제

운영 체제 및 서버 사용자 데이터를 백업하려면 사용자의 백업 방법을 사용하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com/>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제 격리 및 해결에 관한 지침은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "문제점 판별"을 참조하십시오.

- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>에서 검색창에 서버의 모델명 또는 시스템 유형을 입력하여 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.

화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 데이터 센터 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요할 경우 전화하기 전에 해당 정보를 준비하면 더 효율적으로 서비스 기술자의 도움 받을 수 있을 것입니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID). 시스템 유형 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. "[서버 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스](#)" 61페이지를 참조하십시오.
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀 호출에 대한 대체 방법으로 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.

- 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션을 참조하십시오 (https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 서버와 호환되는 XCC 설 명서의 "XCC ffdc 명령" 섹션을 참조하십시오(https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

- **Lenovo XClarity Administrator**

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 고객 지원팀이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 고객 지원팀에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html 에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

getinfor 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. getinfor 실행에 대한 자세한 정보는 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 거주 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

문서 다운로드

이 섹션에서는 소개 및 유용한 문서의 다운로드 링크를 제공합니다.

문서

다음 위치에서 제품 설명서를 다운로드하십시오.

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf_files.html

- **레일 설치 안내서**
 - 랙에 레일 설치
- **사용 설명서**
 - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결.
사용 설명서의 일부 장:
 - **시스템 구성 설명서:** 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성.
 - **하드웨어 유지보수 설명서:** 하드웨어 구성 요소 설치, 케이블 배선 및 문제 해결.
- **메시지 및 코드 참조서**
 - XClarity Controller, LXPM 및 uEFI 이벤트
- **UEFI 매뉴얼**
 - UEFI 설정 소개

참고: DWCM(직접 수랭 모듈)으로 구성된 SR645 V3은 ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛에 설치할 수 있습니다. ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 랙 캐비닛 사용 설명서는 https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/을 참조하십시오.

지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.

서비스 및 다운로드

- ThinkSystem SR645 V3용 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- Lenovo 데이터 센터 포럼
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR645 V3용 Lenovo 데이터 센터 지원
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c>
- Lenovo 라이선스 정보 문서
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 웹 사이트(제품 안내서/데이터시트/백서)
 - <http://lenovopress.com/>
- Lenovo 개인정보처리방침
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 제품 보안 권고사항
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 제품 보증 계획
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

- Lenovo 서버 운영 체제 지원 센터 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 웹사이트(옵션 호환성 조회)
 - <https://serverproven.lenovo.com/>
- 운영 체제 설치 지시사항
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- eTicket 제출(서비스 요청)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group 제품 알림 구독(펌웨어 업데이트를 최신 상태로 유지)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

부록 C. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo는 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

상표

LENOVO 및 THINKSYSTEM은 Lenovo의 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

하드 디스크 드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 하드 디스크 드라이브 용량은 모든 하드 디스크 드라이브 베이에서 표준 하드 디스크 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

추가 전자 방출 주의사항은 다음에서 제공됩니다.

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

대만 지역 수입 및 수출 연락처 정보

대만 지역 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo